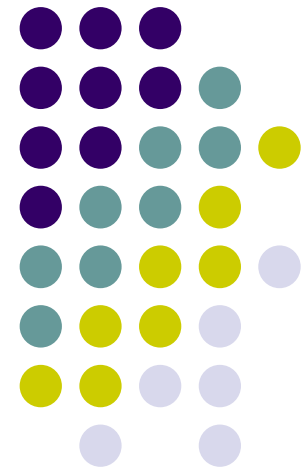


数字图像处理

第八讲 形态学处理



提纲



- 预备知识
- 腐蚀和膨胀
- 开操作和闭操作
- 击中或击不中变换
- 基本形态学算法
 - 边界提取、孔洞填充
 - 连通分量提取、凸包
 - 细化、粗化
 - 骨架、裁剪



引言



- 形态学 (morphology)
 - 生物学的一个分支
 - 研究动植物的形态和结构
- 数学形态学 (mathematical morphology)
 - 提取表示区域形状的图像成分
 - 边界、凸包、骨架
 - 输入：图像
 - 输出：图像中提取的属性



预备知识



- 集合论
 - 描述形态学的数学语言
 - 集合：表示图像中的对象
 - 例如，二值图像中的所有白色像素
- 二值图像
 - 集合：属于2维整数空间 Z^2
 - 元素：二元组 (x, y)
 - 表示白色像素的坐标
- 灰度图像、 Z^3



基本集合操作



- $a = (a_1, a_2)$ 是 A 的元素 : $a \in A$
- a 不是 A 的元素 : $a \notin A$
- 空集 : \emptyset
- 全集 : U
- A 是 B 的子集 : $A \subseteq B$
- 集合 A 和 B 的并集 : $A \cup B$
- 集合 A 和 B 的交集 : $A \cap B$
- 集合 A 和 B 互斥 : $A \cap B = \emptyset$

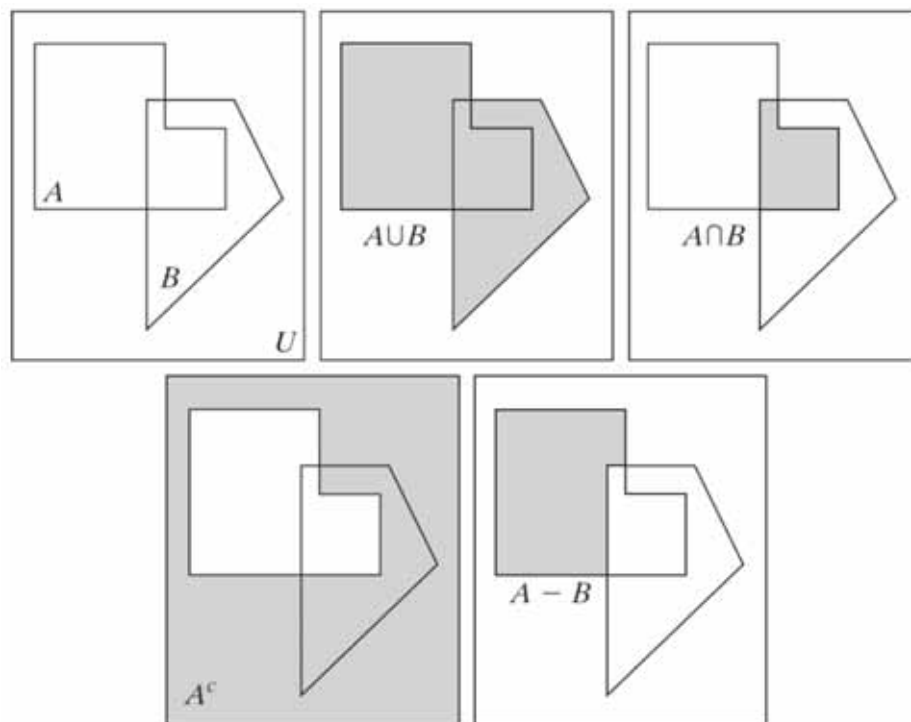


基本集合操作



- 集合 A 的补集： $A^c = \{w | w \notin A\} = U - A$
- 集合 A 和 B 的差：

$$A - B = \{w | w \in A, w \notin B\} = A \cap B^c$$

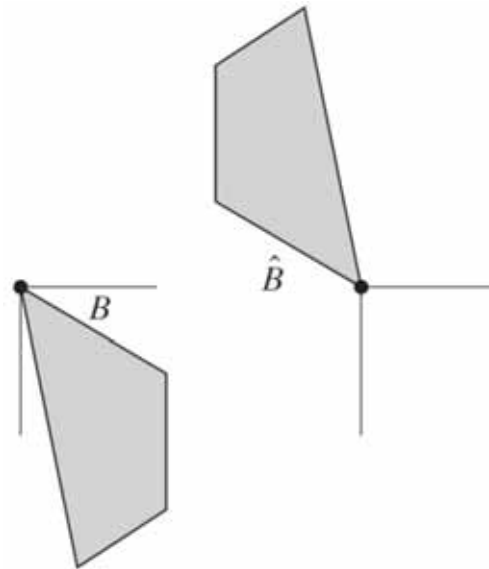


集合操作



- 集合的反射

$$\hat{B} = \{w | w = -b, \text{ for } b \in B\}$$





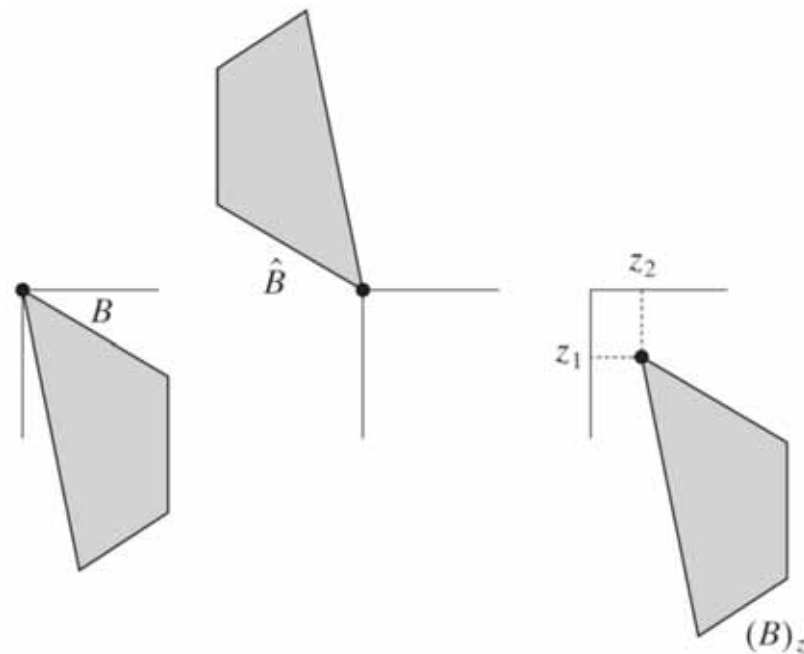
集合操作

- 集合的反射

$$\hat{B} = \{w | w = -b, \text{ for } b \in B\}$$

- 集合的平移

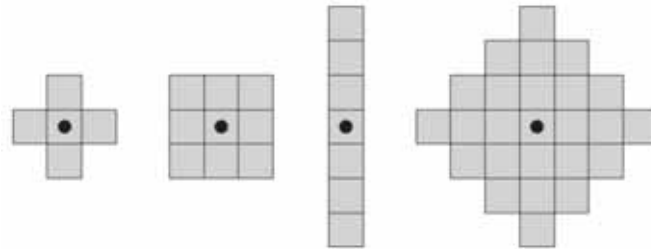
$$(B)_z = \{c | c = b + z, \text{ for } b \in B\}$$



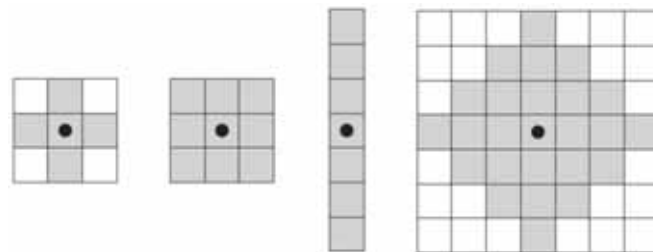


基于结构元的操作

- 结构元 (structuring elements)
 - 用于研究图像性质的小集合或子图像



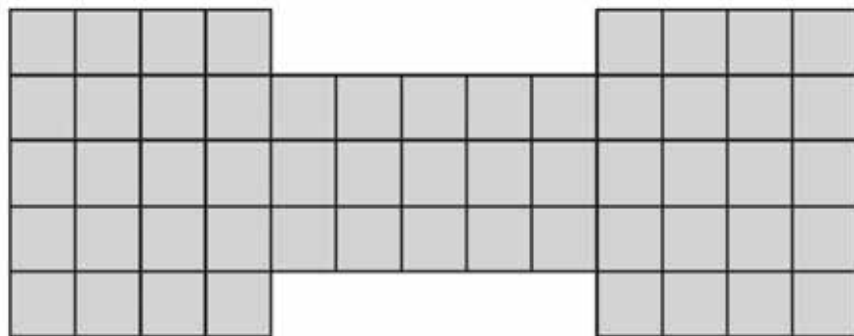
- 黑点表示结构元的原点
- 通常用矩形表示
 - 填充背景



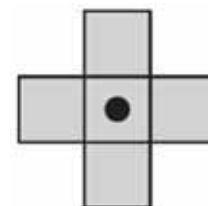
基于结构元的操作



集合A

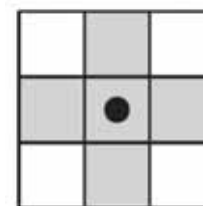
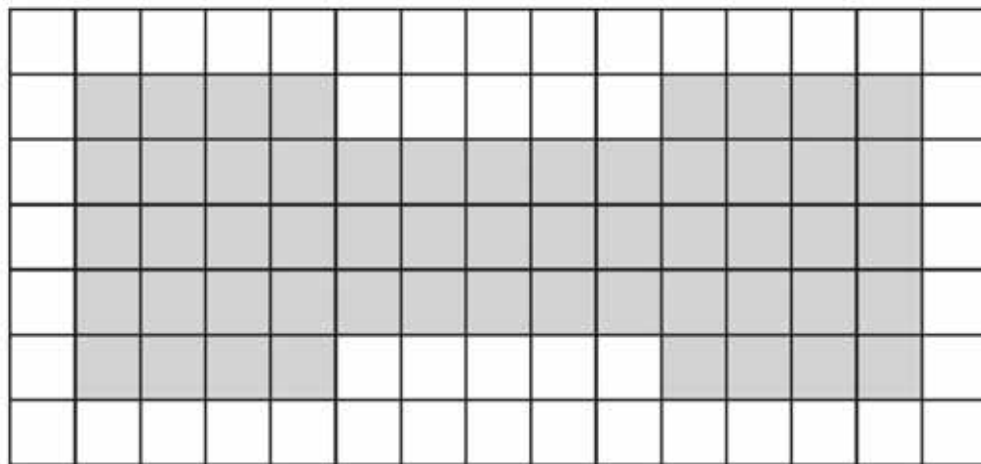


结构元B



- 填充成矩形

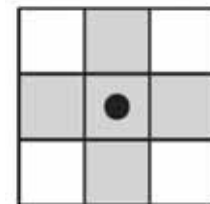
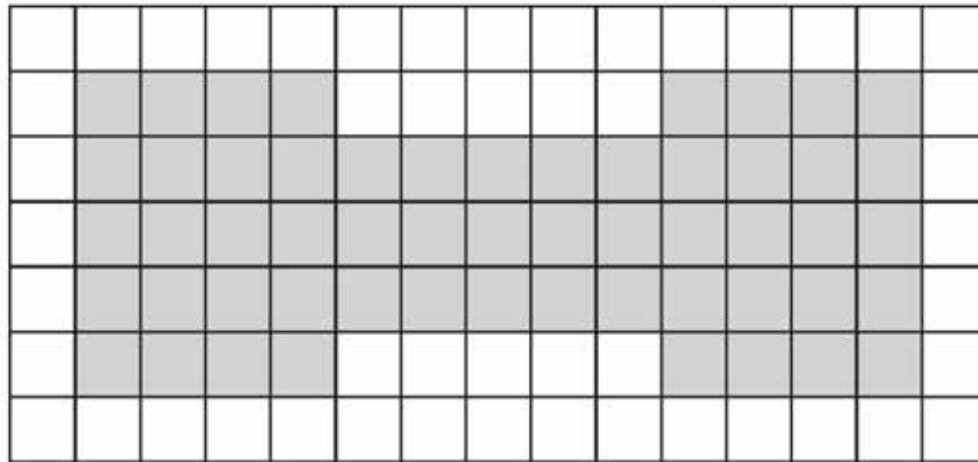
添加边框以容纳结构元



基于结构元的操作



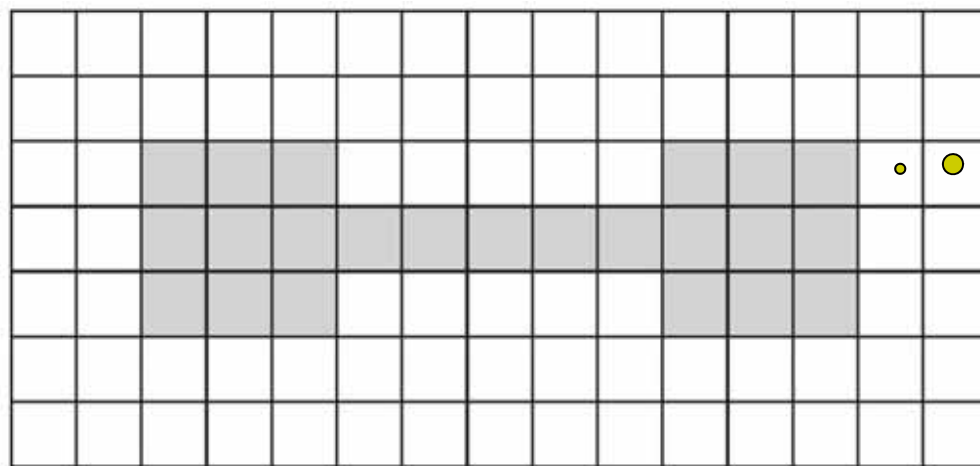
- 利用结构元构造一个新集合 C
 1. 用结构元 B 覆盖集合 A
 2. 在当前位置（ B 的原点），如果 A 完全包含 B ，则当前位置属于 C



基于结构元的操作



- 利用结构元构造一个新集合 C
 1. 用结构元 B 覆盖集合 A
 2. 在当前位置 (B 的原点), 如果 A 完全包含 B , 则当前位置属于 C
 3. 移动结构元 B , 使其原点访问 A 中的所有元素



边界被
腐蚀



提纲



- 预备知识
- 腐蚀和膨胀
- 开操作和闭操作
- 击中或击不中变换
- 基本形态学算法
 - 边界提取、孔洞填充
 - 连通分量提取、凸包
 - 细化、粗化
 - 骨架、裁剪



腐蚀



- 集合 B 对集合 A 的腐蚀 (erosion)

$$A \ominus B = \{z | (B)_z \subseteq A\}$$

- $(B)_z$ 表示把集合 B 平移到坐标 z
- 通常假设集合 B 为结构元
- $(B)_z$ 意味着把 B 的原点平移到 z

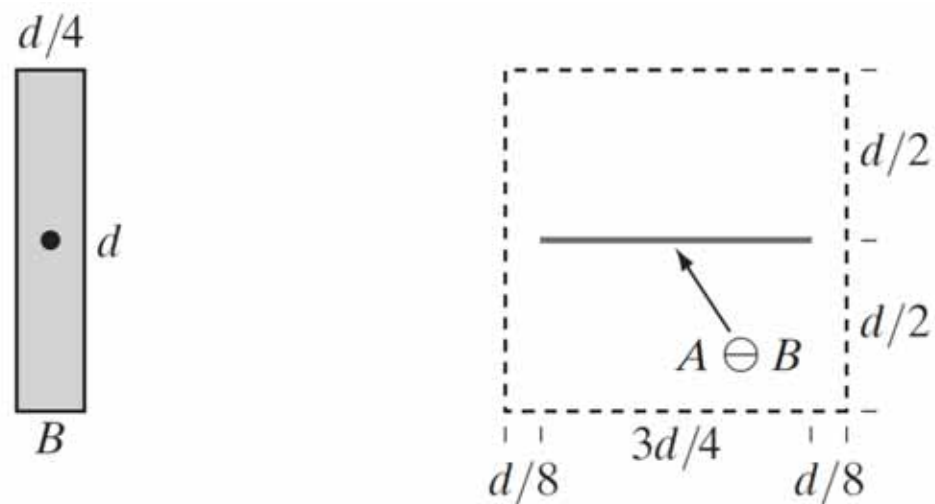
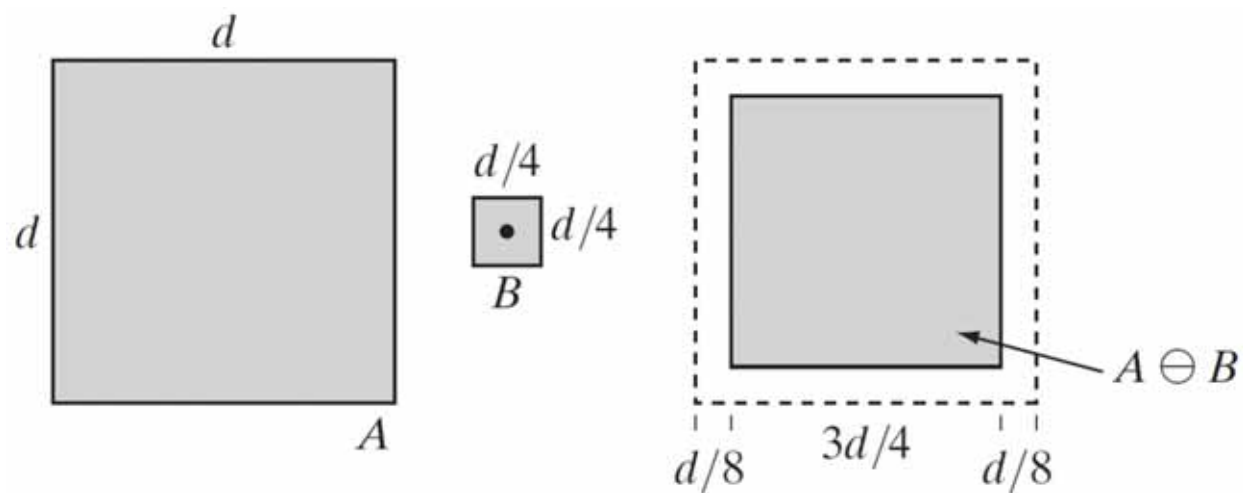
- 等价定义

$$A \ominus B = \{z | (B)_z \cap A^c = \emptyset\}$$

- A^c 表示集合 A 的补集



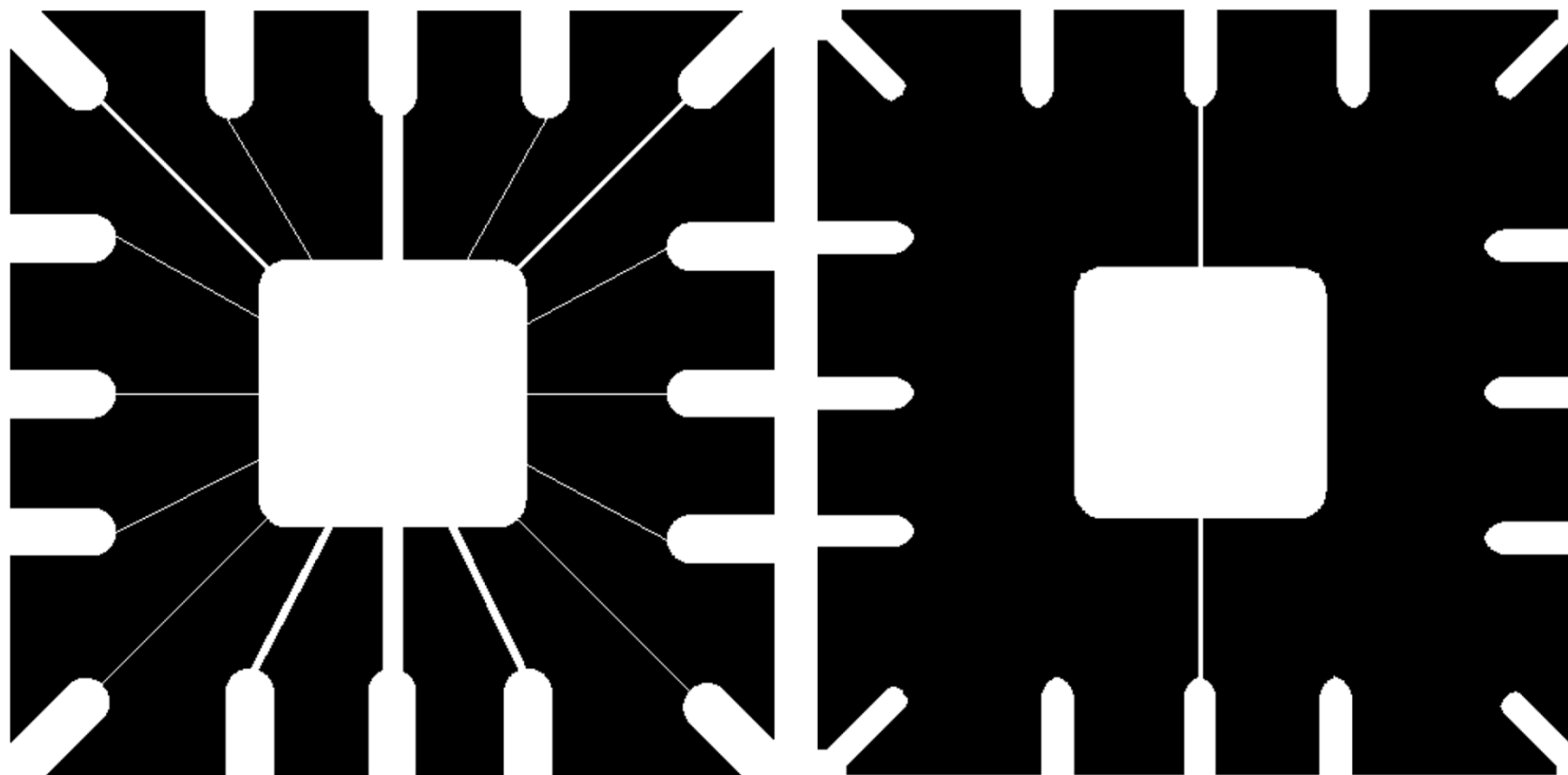
举例



举例



- 去掉连接线

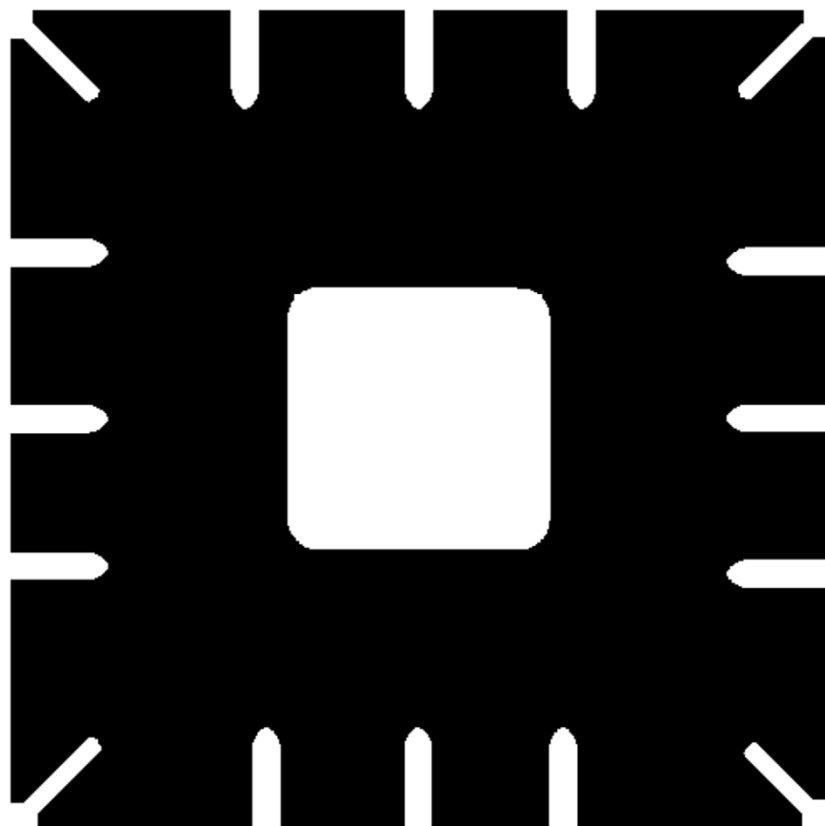


用 11×11 的方框腐蚀

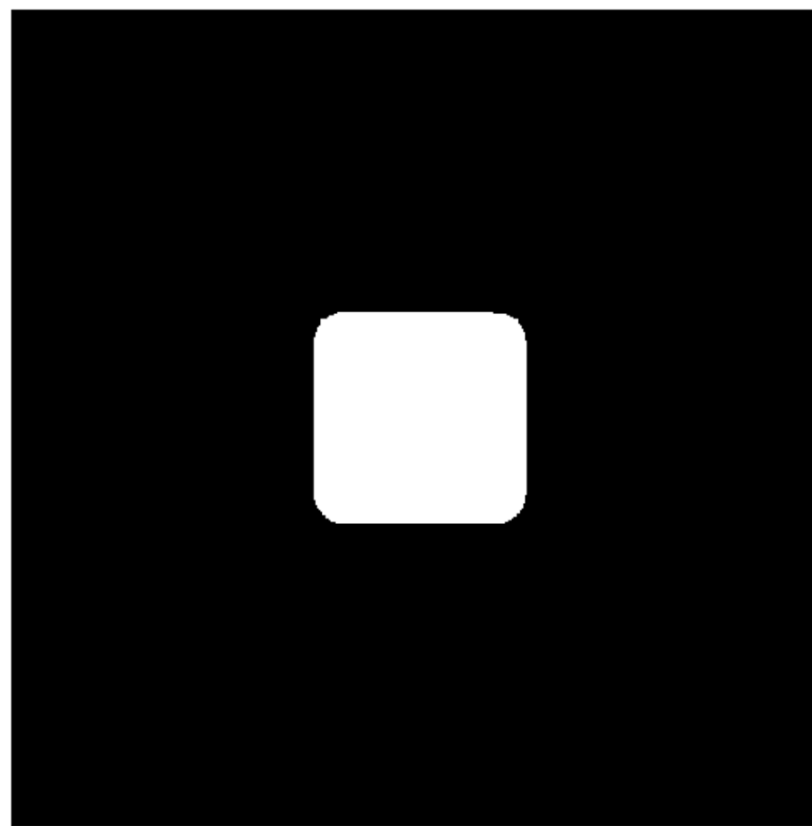


举例

- 去掉连接线



用 15×15 的方框腐蚀



用 45×45 的方框腐蚀





膨胀

- 集合 B 对集合 A 的膨胀 (dilation)

$$A \oplus B = \{z | (\hat{B})_z \cap A \neq \emptyset\}$$

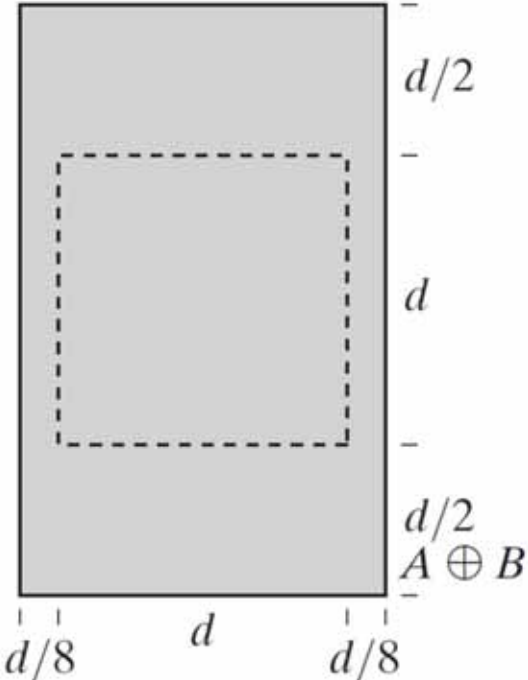
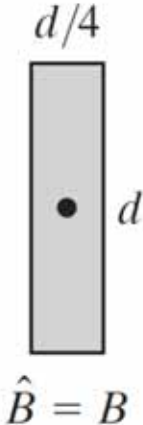
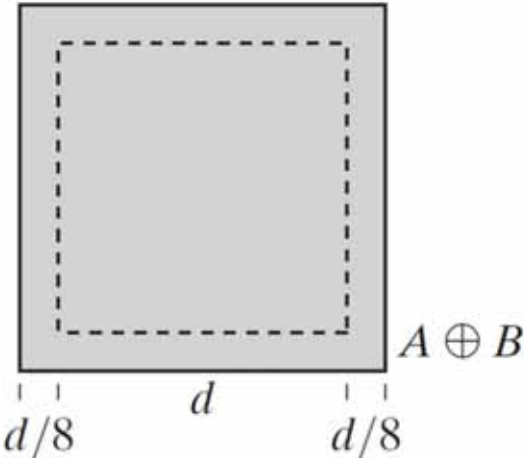
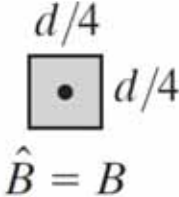
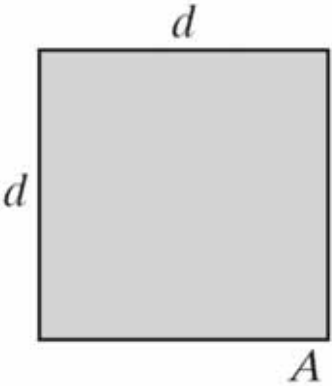
- \hat{B} 表示集合 B 的反射
- $(\hat{B})_z$ 表示把集合 \hat{B} 平移到坐标 z
- 通常假设集合 B 为结构元

- 等价定义

$$A \oplus B = \bigcup_{b \in B} (A)_b$$



举例



举例

比低通滤波器
更简单、直接

输出仍然是
二值图像

Historically, certain computer programs were written using only two digits rather than four to define the applicable year. Accordingly, the company's software may recognize a date using "00" as 1900 rather than the year 2000.



Historically, certain computer programs were written using only two digits rather than four to define the applicable year. Accordingly, the company's software may recognize a date using "00" as 1900 rather than the year 2000.



最长间距是2个像素



对偶性



- 公式

$$(A \ominus B)^c = A^c \oplus \hat{B}$$

$$(A \oplus B)^c = A^c \ominus \hat{B}$$

- 证明

$$\begin{aligned}(A \ominus B)^c &= \{z \mid (B)_z \subseteq A\}^c \\ &= \{z \mid (B)_z \cap A^c = \emptyset\}^c \\ &= \{z \mid (B)_z \cap A^c \neq \emptyset\} \\ &= A^c \oplus \hat{B}\end{aligned}$$



提纲

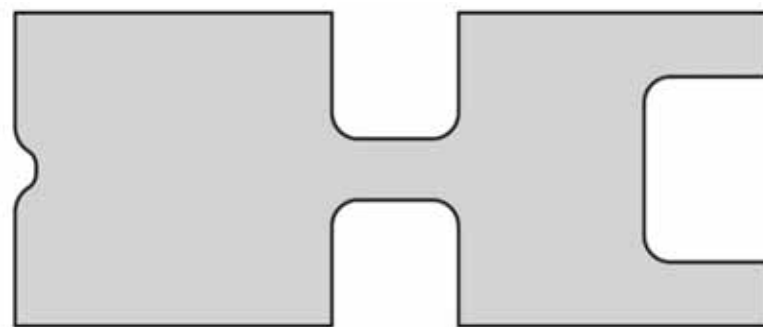
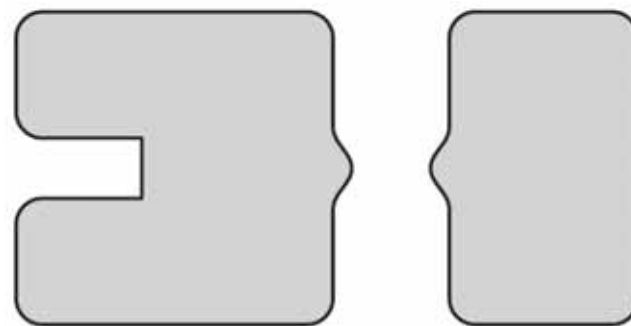
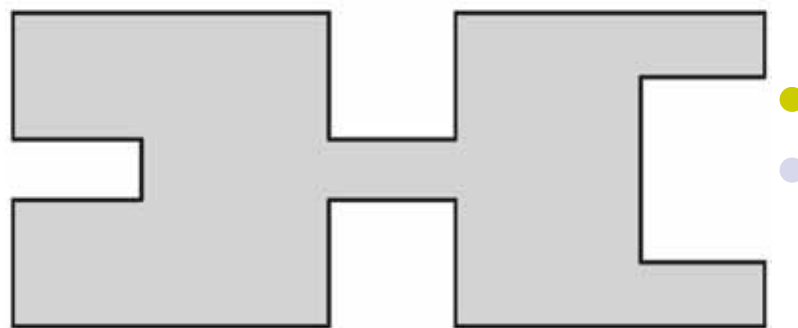


- 预备知识
- 腐蚀和膨胀
- 开操作和闭操作
- 击中或击不中变换
- 基本形态学算法
 - 边界提取、孔洞填充
 - 连通分量提取、凸包
 - 细化、粗化
 - 骨架、裁剪



开操作和闭操作

- 开操作 (opening)
 - 平滑物体的轮廓
 - 断开窄的连接
 - 消除细的突出
- 闭操作 (closing)
 - 平滑部分轮廓
 - 熔合窄的间断和长沟壑
 - 消除小孔洞
 - 填补轮廓中的缝隙

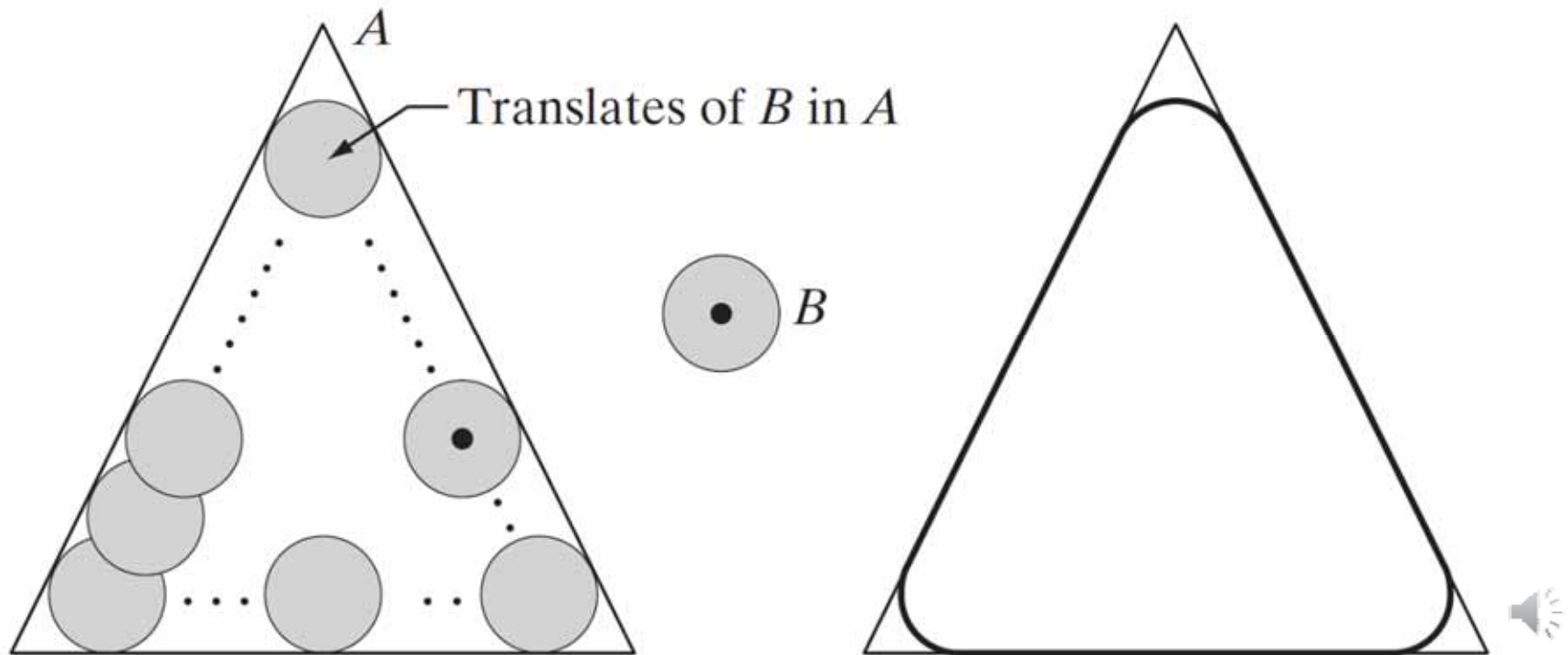


开操作

- 结构元 B 对集合 A 的开操作

$$A \circ B = (A \ominus B) \oplus B$$

- 先用 B 腐蚀 A ，然后再用 B 对结果进行膨胀



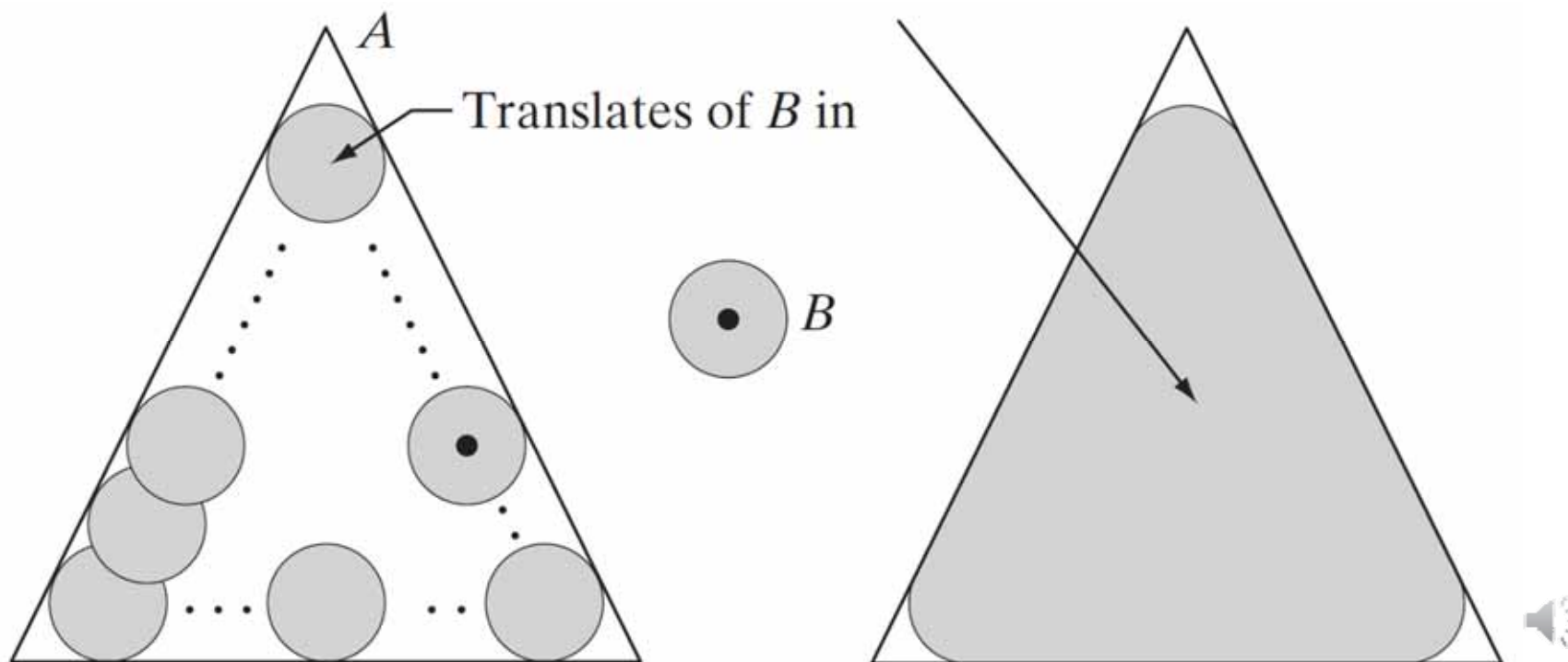


开操作

- 结构元 B 对集合 A 的开操作

$$A \circ B = (A \ominus B) \oplus B$$

$$A \circ B = \bigcup \{ (B)_z \mid (B)_z \subseteq A \}$$



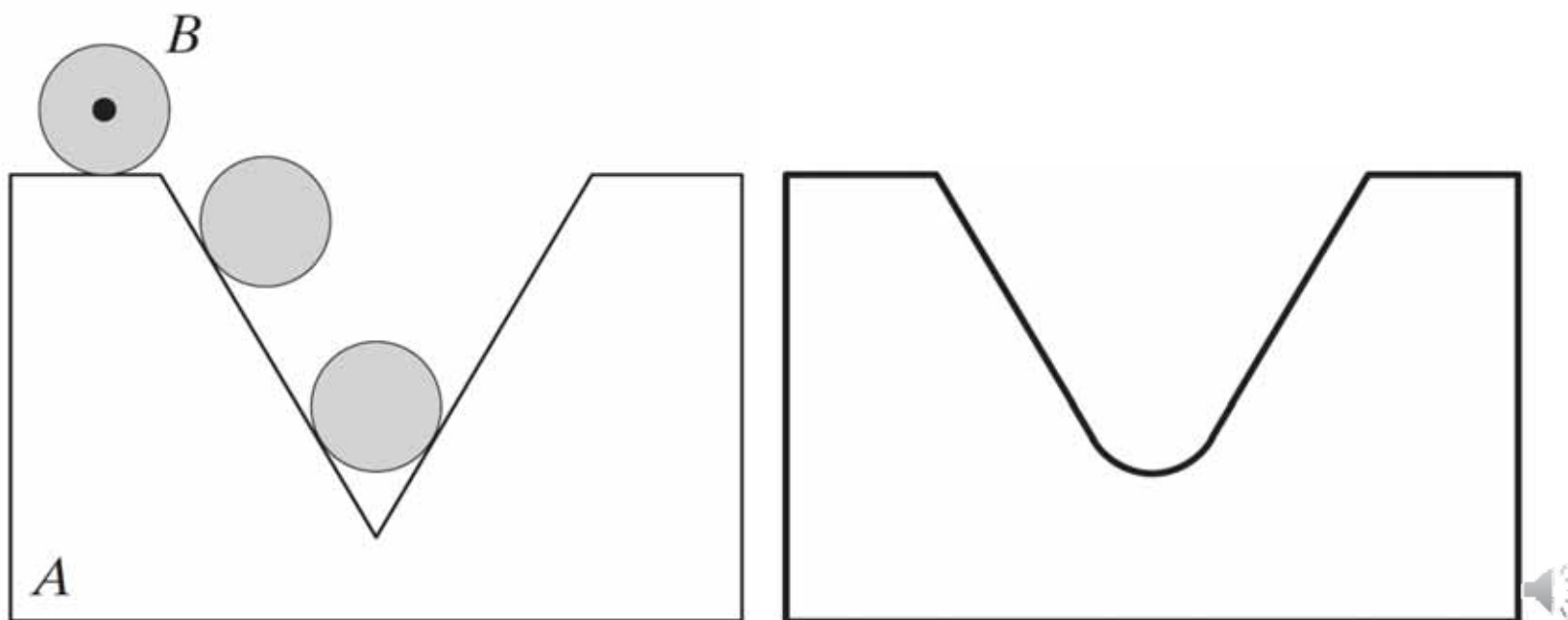
闭操作

- 结构元 B 对集合 A 的闭操作

$$A \cdot B = (A \oplus B) \ominus B$$

- 先用 B 膨胀 A ，然后再用 B 对结果进行腐蚀

在 A 的边界外侧滚动 B ， B 的最近点决定了轮廓



闭操作

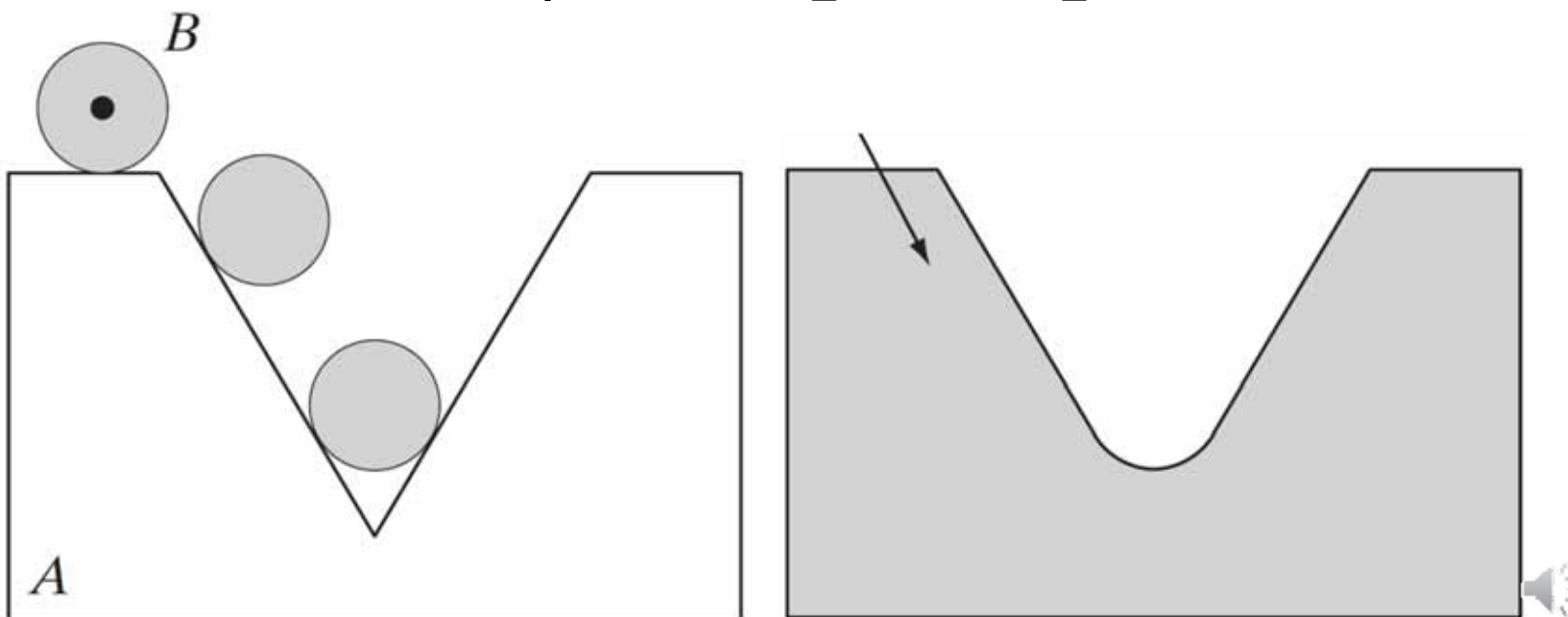


- 结构元 B 对集合 A 的闭操作

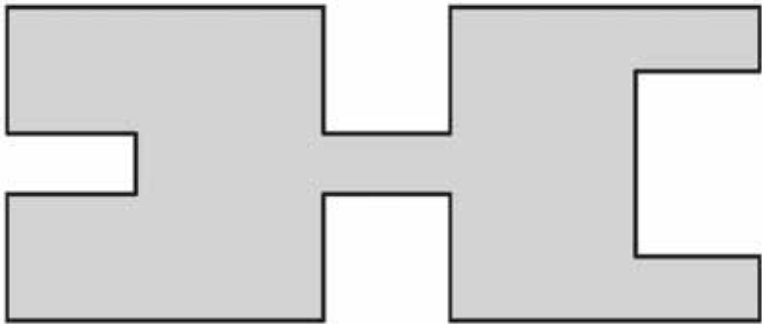
$$A \cdot B = (A \oplus B) \ominus B$$

- 先用 B 膨胀 A ，然后再用 B 对结果进行腐蚀

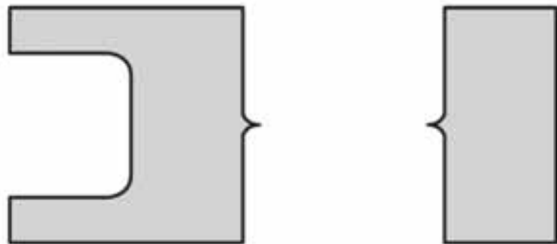
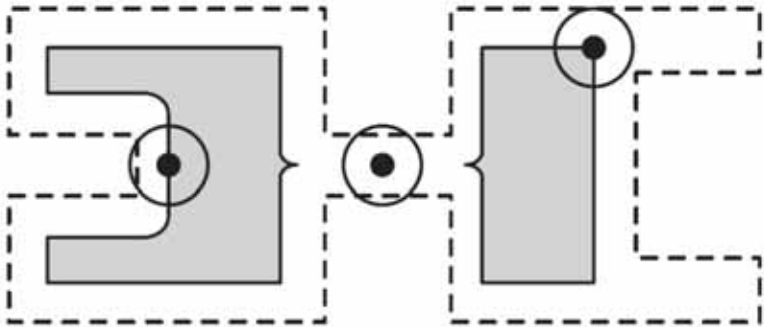
$$A \cdot B = \{w | w \in (B)_Z \Rightarrow (B)_Z \cap A \neq \emptyset\}$$



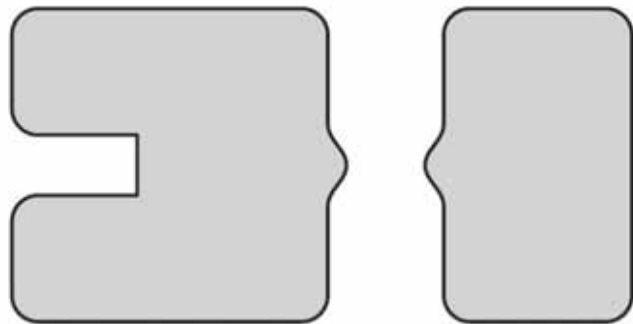
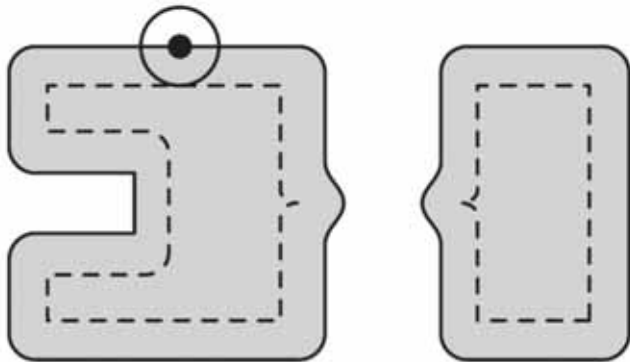
举例



A



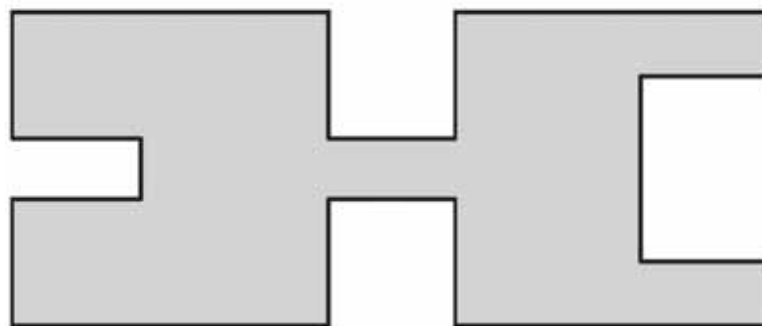
$A \ominus B$



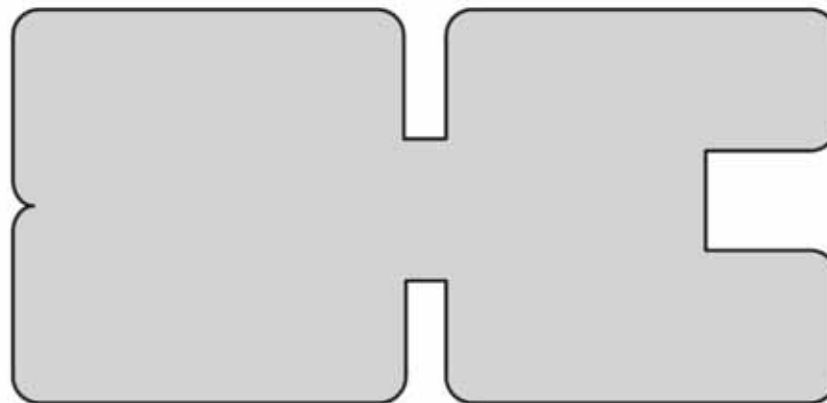
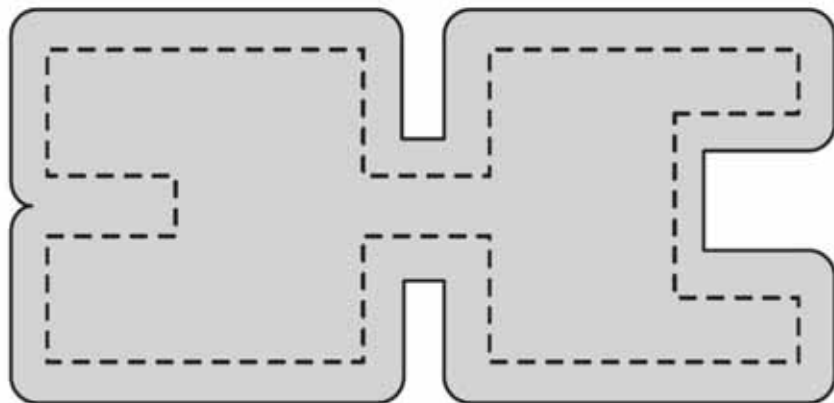
$A \circ B = (A \ominus B) \oplus B$



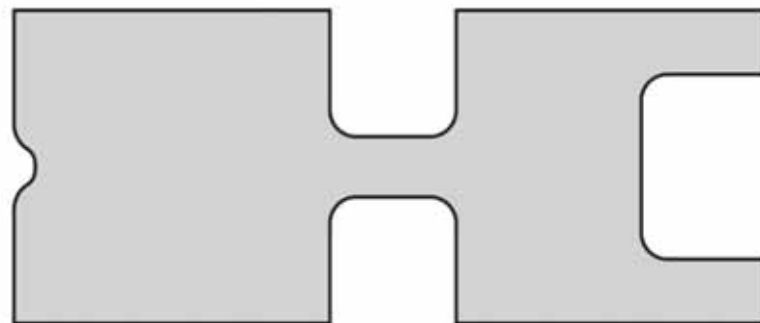
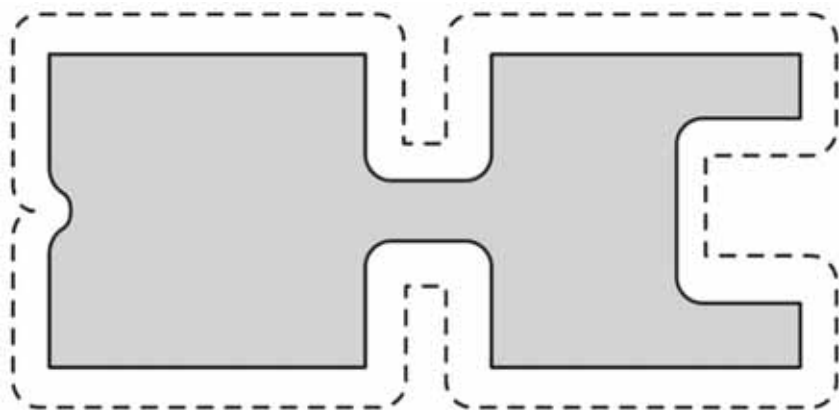
举例



A



$A \oplus B$



$$A \cdot B = (A \oplus B) \ominus B$$

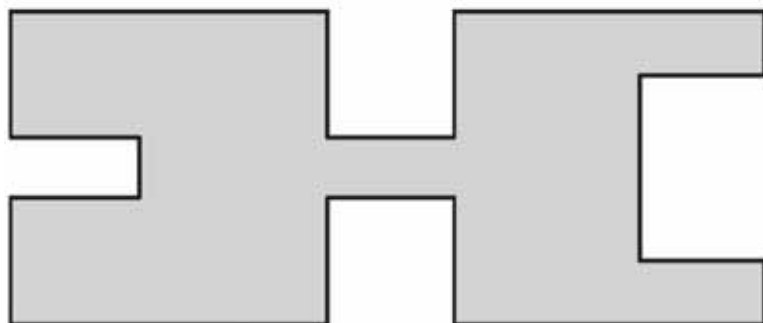


举例



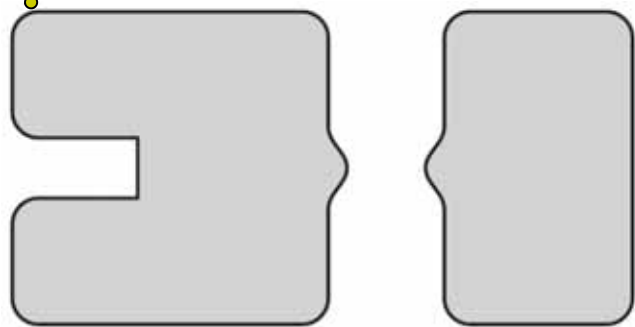
• 对比

方向向外的角变圆



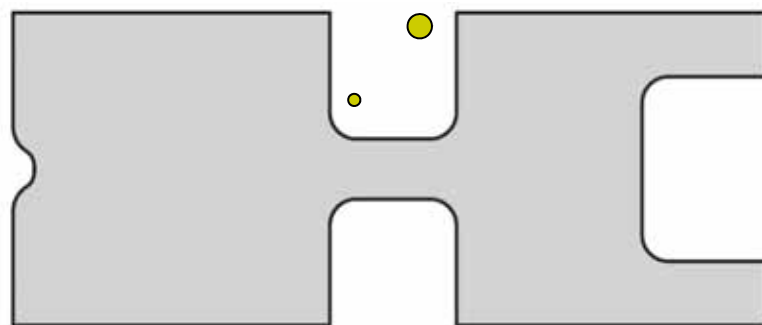
A

方向向内的角变圆



$$A \circ B = (A \ominus B) \oplus B$$

开操作



$$A \cdot B = (A \oplus B) \ominus B$$

闭操作



性质



- 对偶性

$$(A \cdot B)^c = (A^c \circ \hat{B}) \quad (A \circ B)^c = (A^c \cdot \hat{B})$$

- 开操作

1. $A \circ B$ 是 A 的子集
2. 如果 C 是 D 的子集，那么 $C \circ B$ 是 $D \circ B$ 的子集
3. $(A \circ B) \circ B = A \circ B$

- 闭操作

1. A 是 $A \cdot B$ 的子集
2. 如果 C 是 D 的子集，那么 $C \cdot B$ 是 $D \cdot B$ 的子集
3. $(A \cdot B) \cdot B = A \cdot B$



举例

● 去噪

结构元

1	1	1
1	1	1
1	1	1

B

1. 黑色背景中的白噪音被去除
2. 白色指纹中的黑噪声被加强

A



含噪声的指纹

$A \ominus B$



腐蚀



举例

● 去噪

1. 白色指纹中的黑噪声被削弱
2. 指纹纹路产生了断裂

1. 纹路中的大部分断裂被修复
2. 纹路变得更粗

$$(A \ominus B) \oplus B = A \circ B$$



开操作

$$(A \circ B) \oplus B$$



开操作的膨胀



举例

● 去噪

1. 纹路变细
2. 噪声被消除
3. 存在部分断裂



$$[(A \circ B) \oplus B] \ominus B = (A \circ B) \cdot B$$



开操作的闭操作



含噪声的指纹



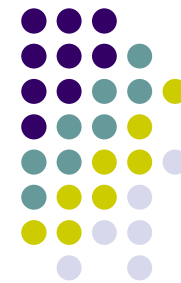
提纲



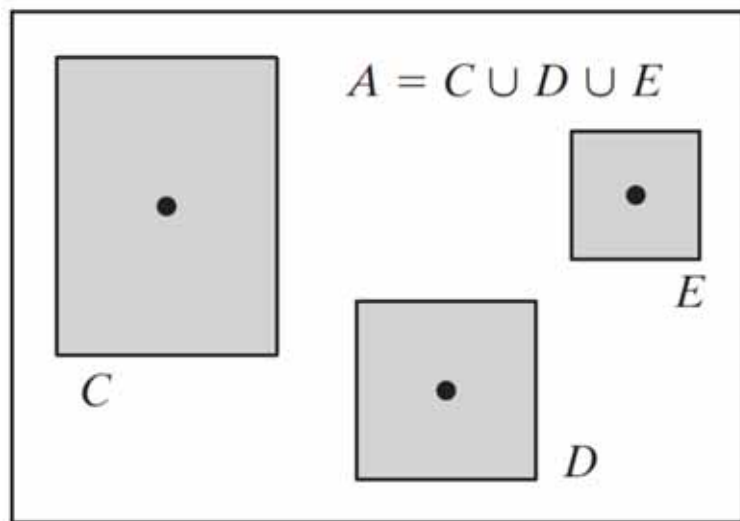
- 预备知识
- 腐蚀和膨胀
- 开操作和闭操作
- 击中或击不中变换
- 基本形态学算法
 - 边界提取、孔洞填充
 - 连通分量提取、凸包
 - 细化、粗化
 - 骨架、裁剪



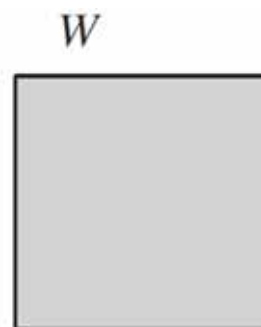
击中或击不中变换



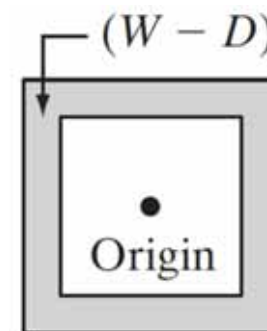
- 击中或击不中变换 (hit-or-miss transform)
 - 用于检测图像中的形状
- 检测形状 D



包含三个形状的组合A



包含 D 的
小窗口 W



相对 W 而言，
 D 的局部背景

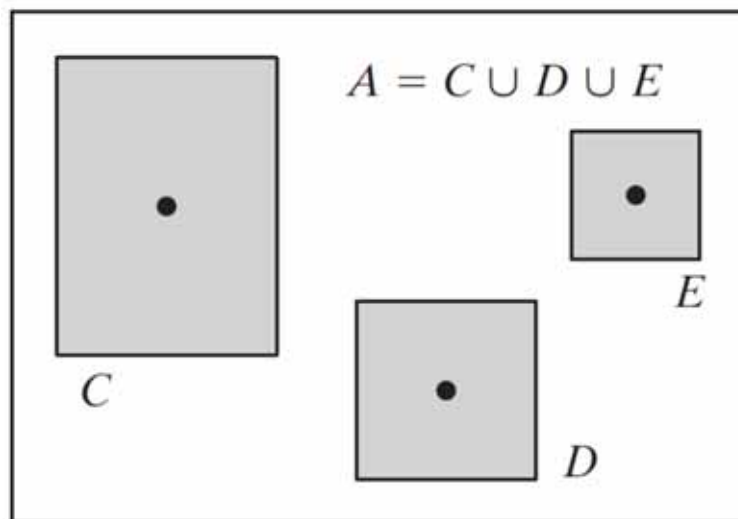




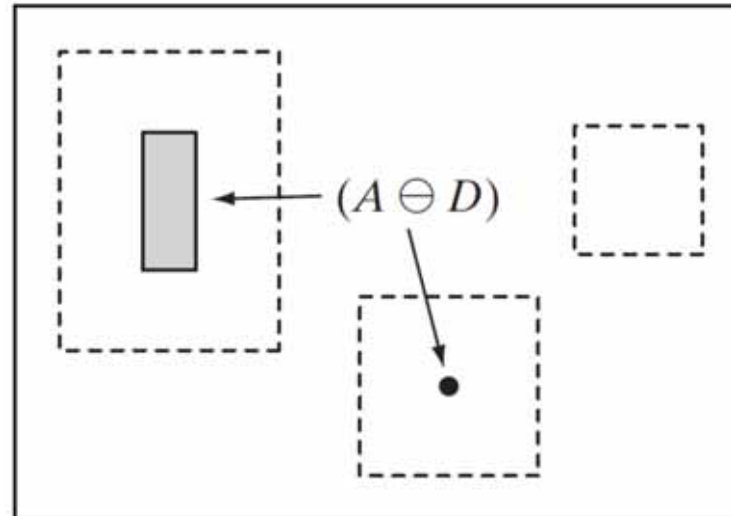
击中或击中不中变换

- 击中或击中不中变换 (hit-or-miss transform)
 - 用于检测图像中的形状
- 检测形状 D

表示 D 的匹配 (击中)



包含三个形状的组合 A

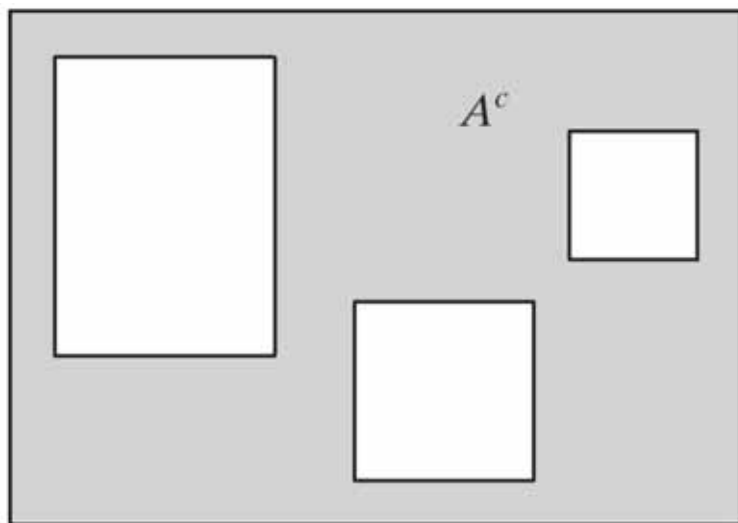
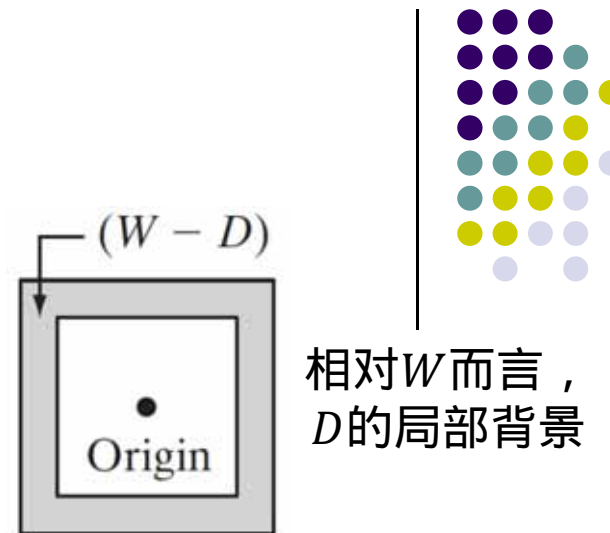


D 对 A 的腐蚀

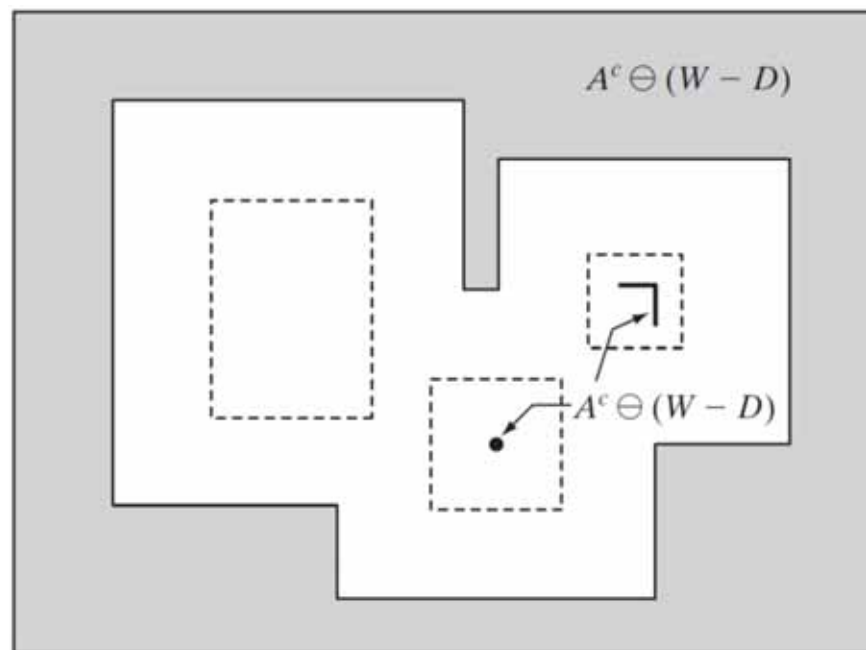


击中或击中不中变换

- 击中或击中不中变换
 - 用于检测图像中的形状
- 检测形状 D



集合 A 的补集 A^c



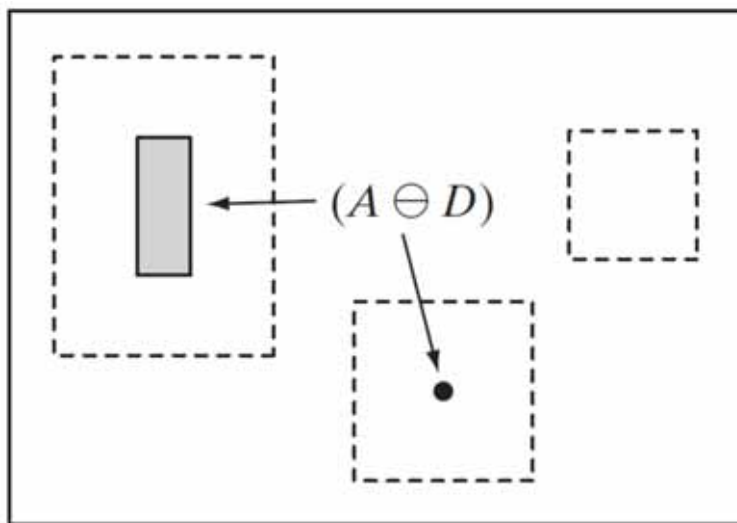
$W - D$ 对 A^c 的腐蚀



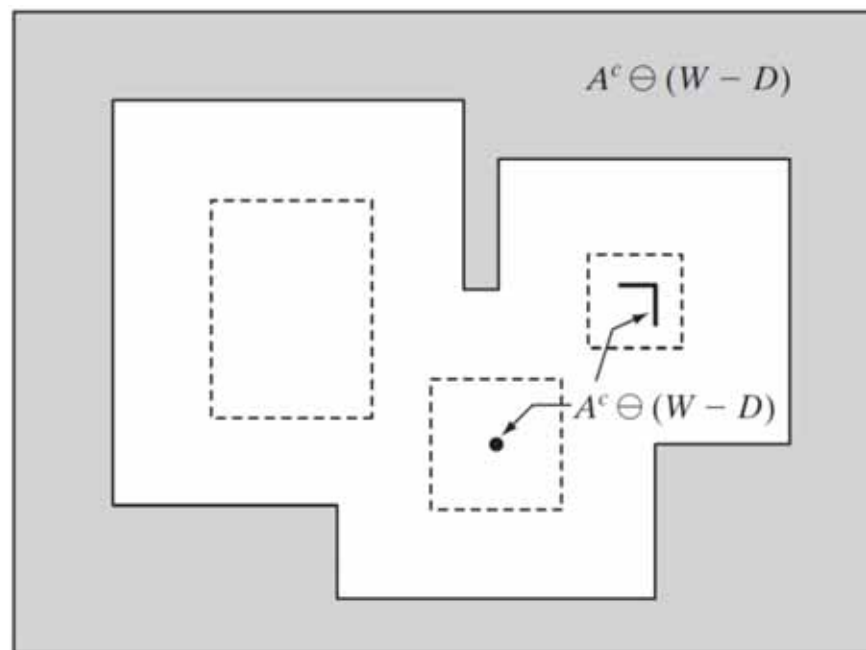
击中或击不中变换



- 击中或击不中变换 (hit-or-miss transform)
 - 用于检测图像中的形状
- 检测形状 D



D 对 A 的腐蚀



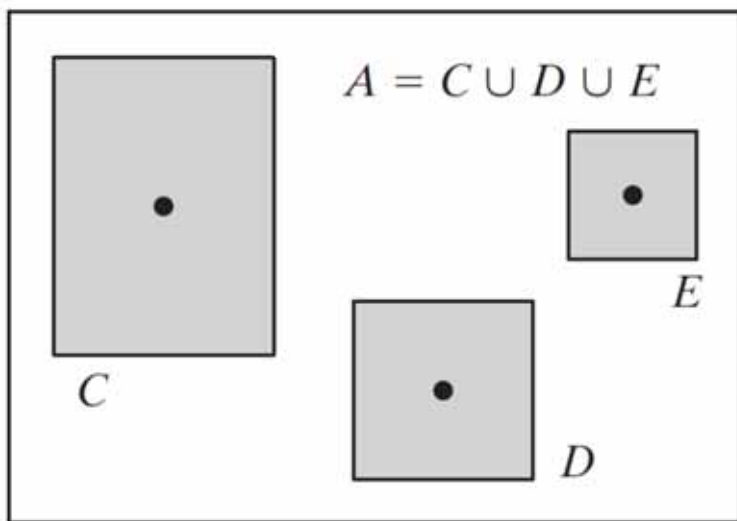
$W - D$ 对 A^c 的腐蚀



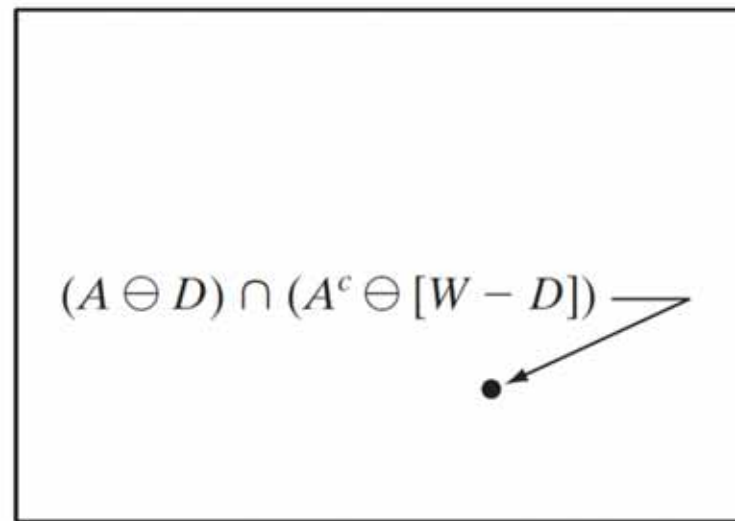
击中或击不中变换



- 击中或击不中变换 (hit-or-miss transform)
 - 用于检测图像中的形状
- 检测形状 D



包含三个形状的组合A



交集确定D的位置



击中或击不中变换



- 击中或击不中变换 (hit-or-miss transform)
 - 用于检测图像中的形状
- 集合 B 在 A 中的匹配

$$A \circledast B = (A \ominus D) \cap [A^c \ominus (W - D)]$$

- B 表示集合 D 及其背景
- 令 $B = (B_1, B_2)$
 - $B_1 = D$ 表示物体 , $B_2 = W - D$ 表示背景

- 背景使物体独立出现
- 无背景时变成腐蚀

$$A \circledast B = (A \ominus B_1) \cap (A^c \ominus B_2)$$

- B_1 在 A 中匹配 , B_2 在 A^c 中匹配





击中或击不中变换

- 击中或击不中变换 (hit-or-miss transform)
 - 用于检测图像中的形状
- 集合 B 在 A 中的匹配

$$A \circledast B = (A \ominus D) \cap [A^c \ominus (W - D)]$$

- B 表示集合 D 及其背景
- 令 $B = (B_1, B_2)$

$$A \circledast B = (A \ominus B_1) \cap (A^c \ominus B_2)$$

- 等价形式

$$A \circledast B = (A \ominus B_1) - (A \oplus \hat{B}_2)$$



提纲



- 预备知识
- 腐蚀和膨胀
- 开操作和闭操作
- 击中或击不中变换
- **基本形态学算法**
 - 边界提取、孔洞填充
 - 连通分量提取、凸包
 - 细化、粗化
 - 骨架、裁剪



基本的形态学算法



- 提取表示区域形状的形象成分
 - 边界
 - 连通分量
 - 凸包
 - 骨架
- 配合上述算法的预处理或后处理
 - 区域填充
 - 细化、粗化
 - 裁剪



提纲



- 预备知识
- 腐蚀和膨胀
- 开操作和闭操作
- 击中或击不中变换
- **基本形态学算法**
 - **边界提取、孔洞填充**
 - 连通分量提取、凸包
 - 细化、粗化
 - 骨架、裁剪



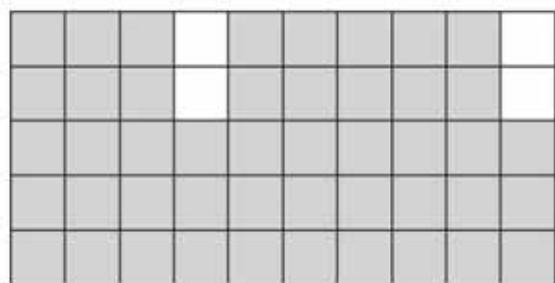
边界提取



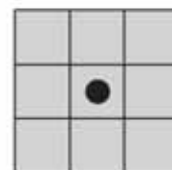
- 集合A的边界

$$\beta(A) = A - (A \ominus B)$$

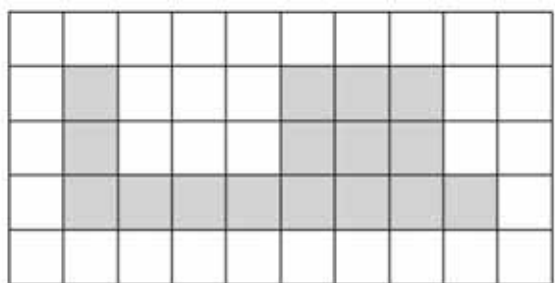
- B是一个合适的结构元



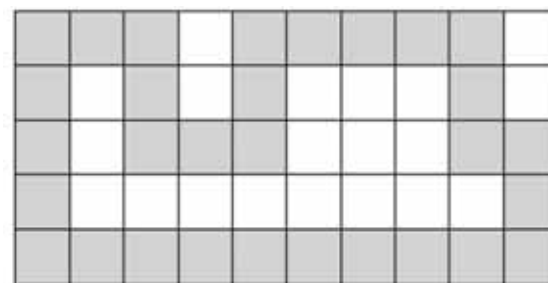
A



B



$A \ominus B$



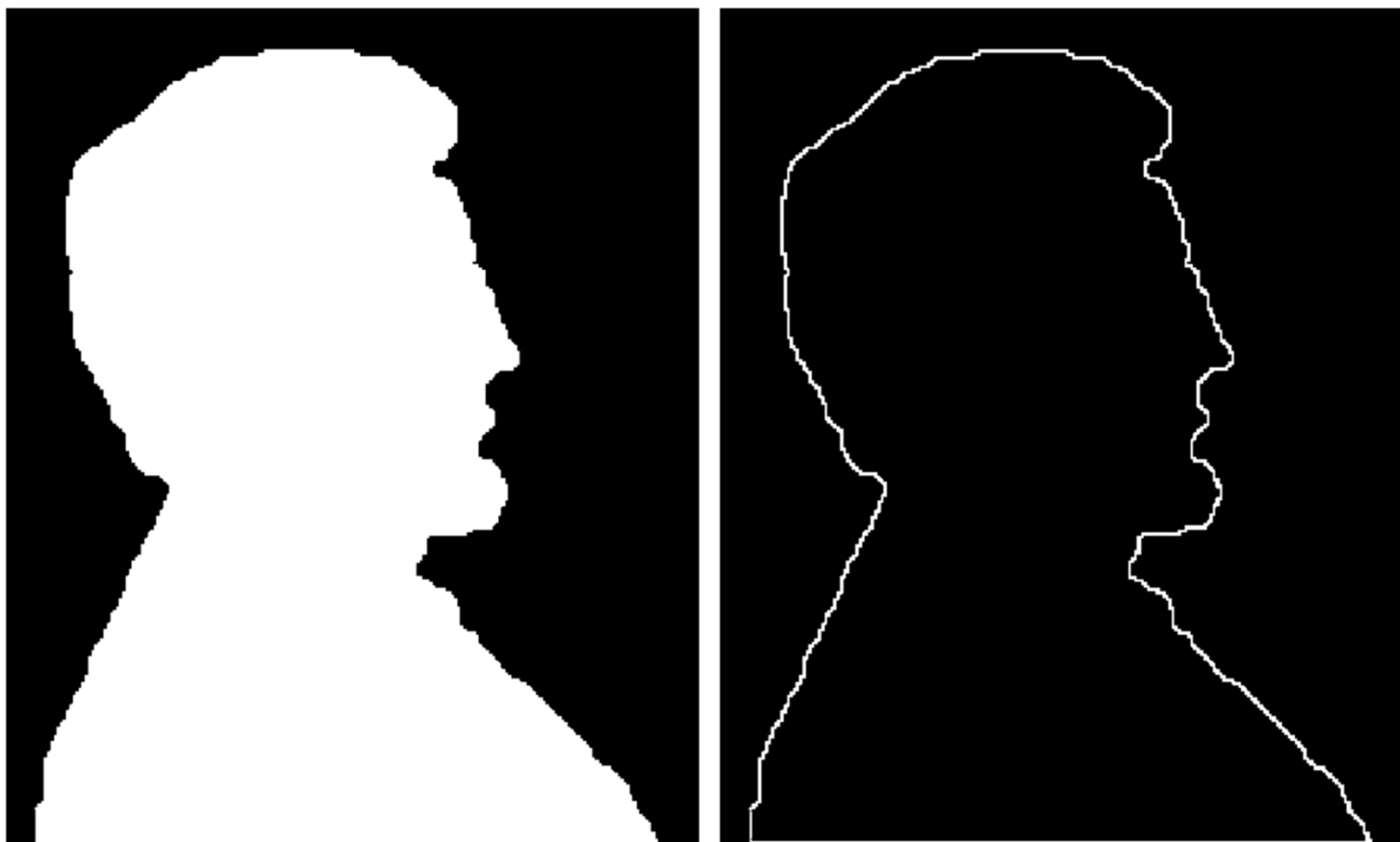
$\beta(A)$



举例



- 白色代表1



孔洞填充



- 孔洞 (hole)
 - 由前景像素连成的边界包围的背景区域
- 孔洞填充
 - 利用膨胀、求补、交集等操作
- A 表示一个集合
 - 元素为8连通的边界
 - 每个边界包含一个孔洞 (背景区域)
 - 给定每个孔洞内1个点



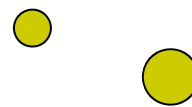
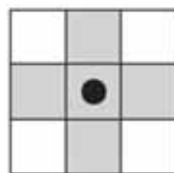


填充算法

1. 构造初始 X_0
 - 给定的孔洞内初始点设为1，其他为0
2. 按照下面的公式更新

$$X_k = (X_{k-1} \oplus B) \cap A^c, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

- 其中 B 为结构元



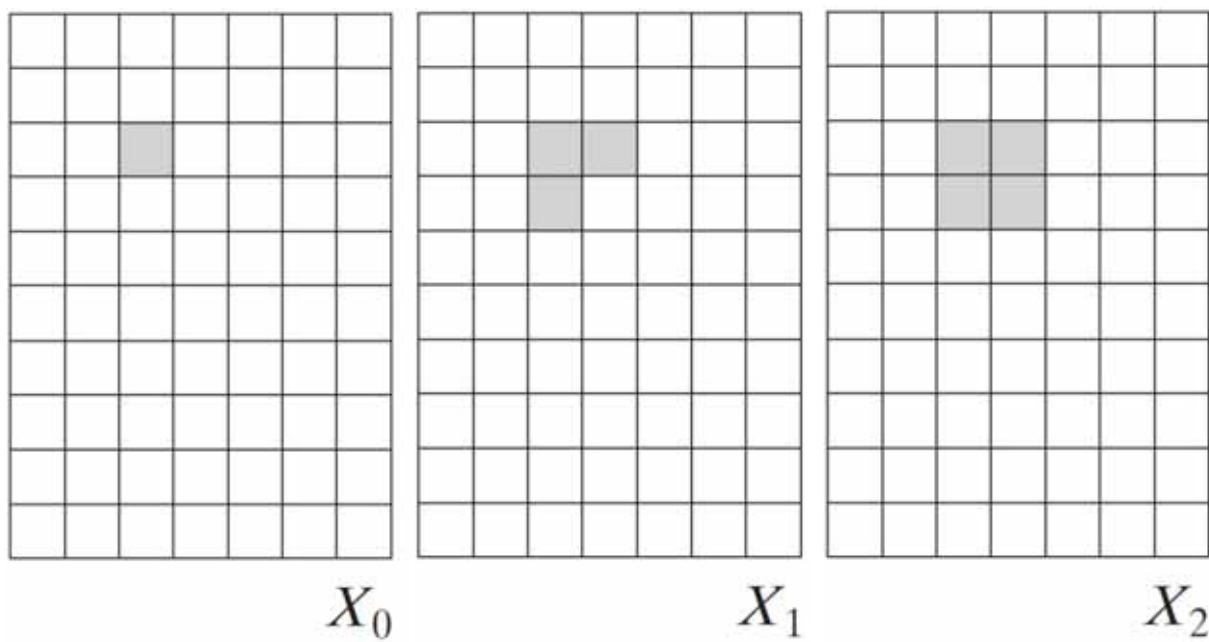
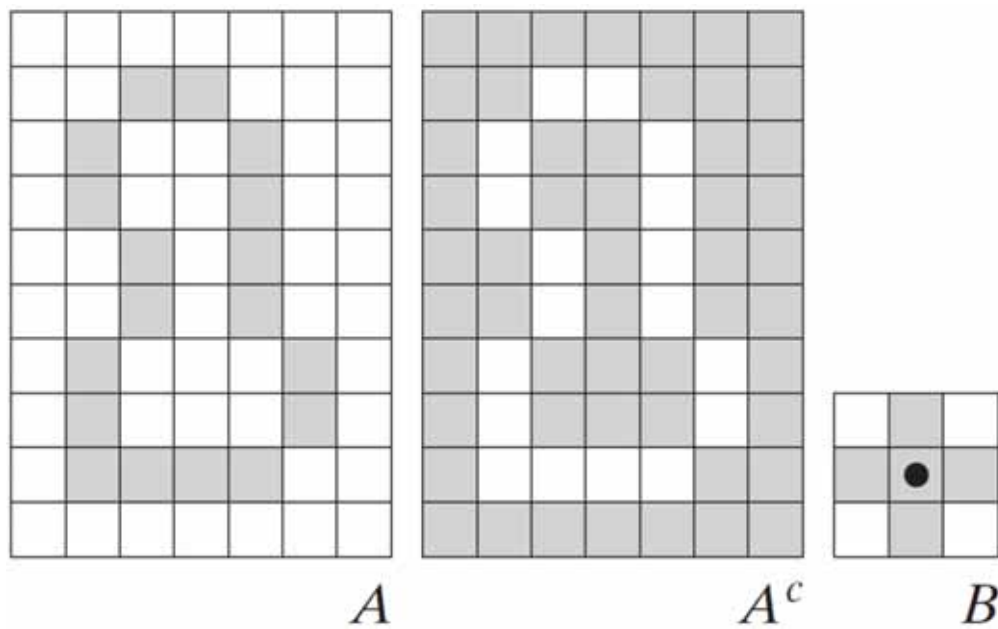
条件膨胀，
否则膨胀
会填充整
个空间

3. 重复上述公式，直到 $X_k = X_{k-1}$

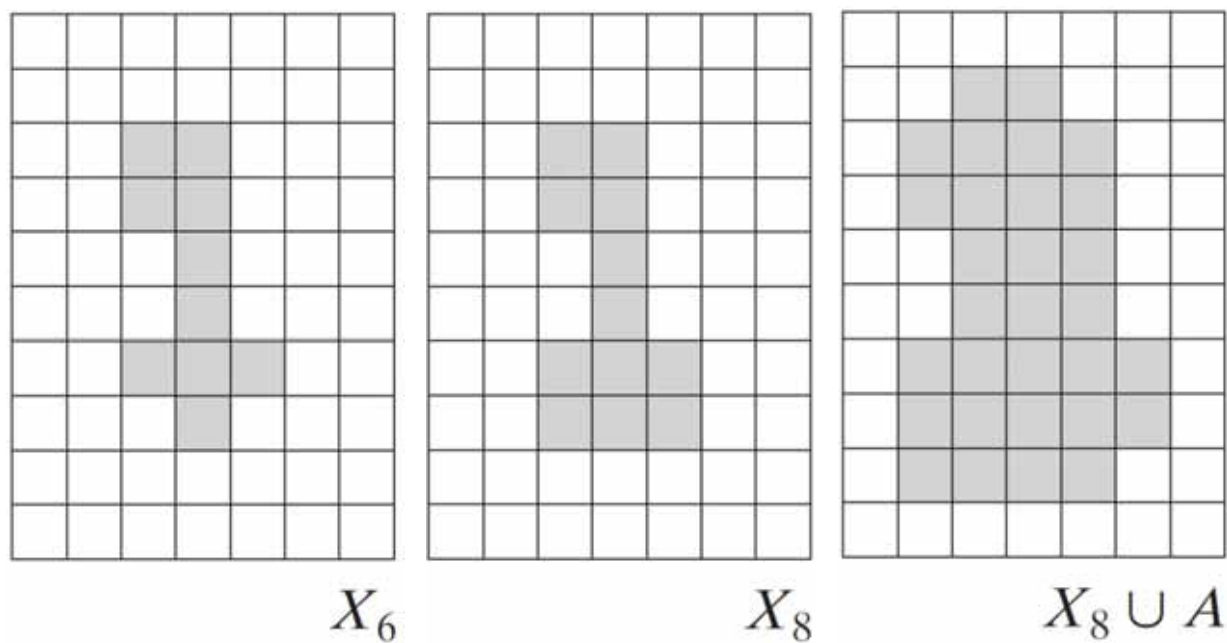
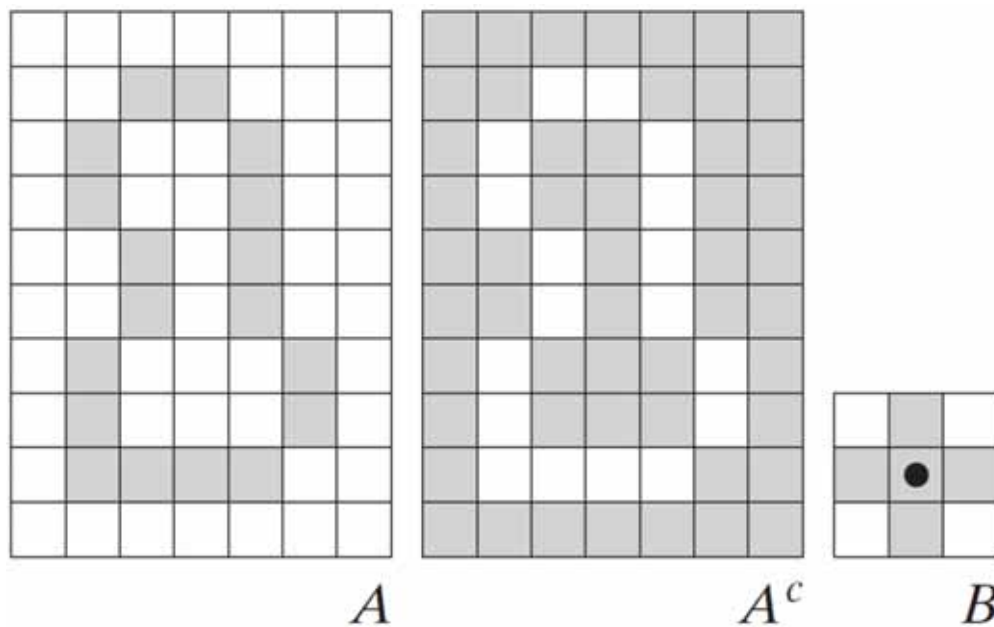
- X_k 包含填充后的孔洞
- $A \cup X_k$ 为填充后的图像



举例

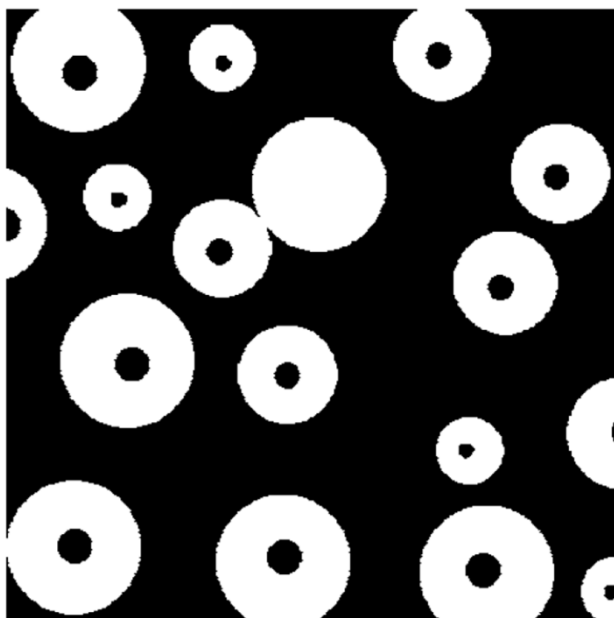
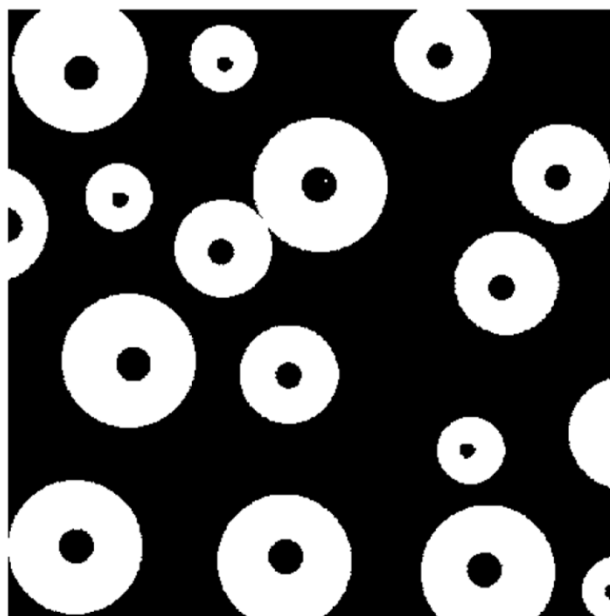


举例

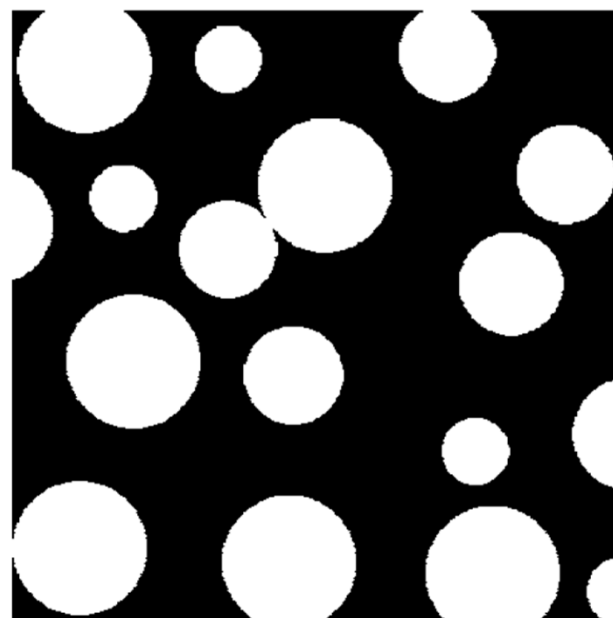


举例

包含一个初始点的原图



填充1个孔



全部填充



提纲



- 预备知识
- 腐蚀和膨胀
- 开操作和闭操作
- 击中或击不中变换
- **基本形态学算法**
 - 边界提取、孔洞填充
 - **连通分量提取、凸包**
 - 细化、粗化
 - 骨架、裁剪



邻接性



- 令 V 是用于定义邻接性的灰度值集合
 - 对于二值图像, $V = \{1\}$ 或 $V = \{0\}$
 - 对于非二值图像, V 是灰度级任意一个子集, 比如 $V = \{128, 129, \dots, 255\}$
- 1. 4邻接 (4-adjacency)
 - p 和 q 的灰度值均属于集合 V
 - q 属于 p 的4邻域, 即 $q \in N_4(p)$



邻接性



2. 8邻接 (8-adjacency)

- p 和 q 的灰度值均属于集合 V
- q 属于 p 的8邻域, 即 $q \in N_8(p)$

3. m 邻接 (m -adjacency)

- p 和 q 的灰度值均属于集合 V

a) q 属于 p 的4邻域, 即 $q \in N_4(p)$

a') q 属于 p 的4对角邻域, 即 $q \in N_D(p)$, 并且 $N_4(p) \cap N_4(q)$ 中没有元素的灰度属于 V

消除歧义



连通分量提取



- 连通分量
 - 连接在一起的像素集合
 - 4邻接、8邻接、 m 邻接

- A 表示一个集合
 - 元素为若干连通分量
 - 给定每个连通分量内1个点



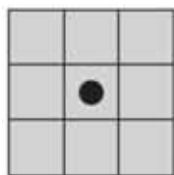
连通分量提取算法



1. 构造初始 X_0
 - 给定的连通分量内初始点设为1，其他为0
2. 按照下面的公式更新

$$X_k = (X_{k-1} \oplus B) \cap A \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

- 其中 B 为结构元
 - 考虑8连通

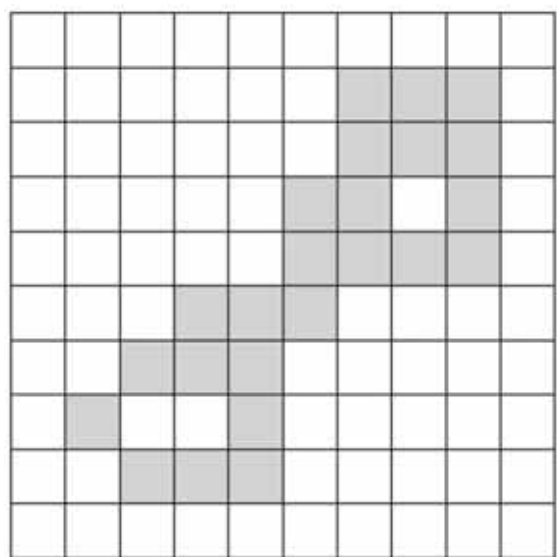
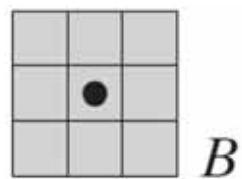


条件膨胀，
否则膨胀
会填充整
个空间

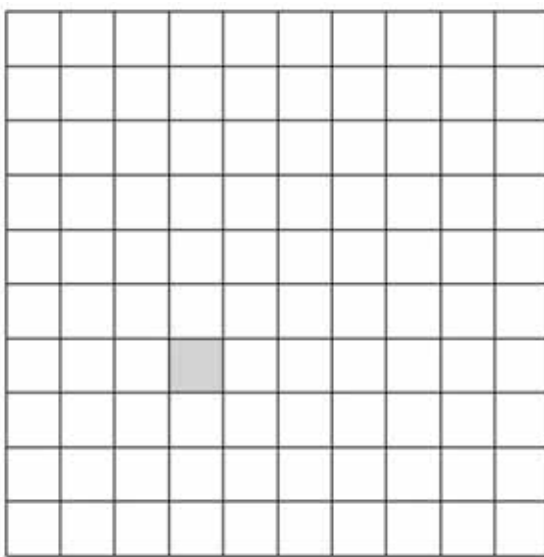
3. 重复上述公式，直到 $X_k = X_{k-1}$
 - X_k 包含提取的连通分量



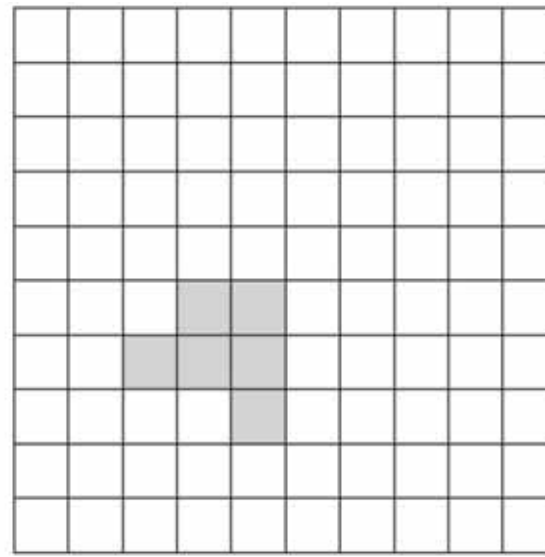
举例



A



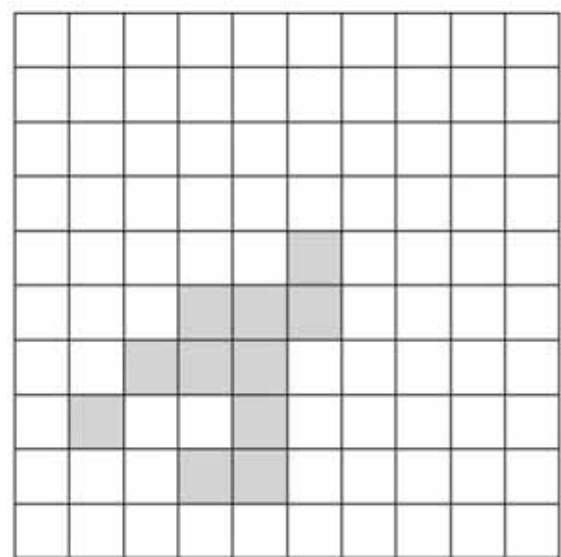
X_0



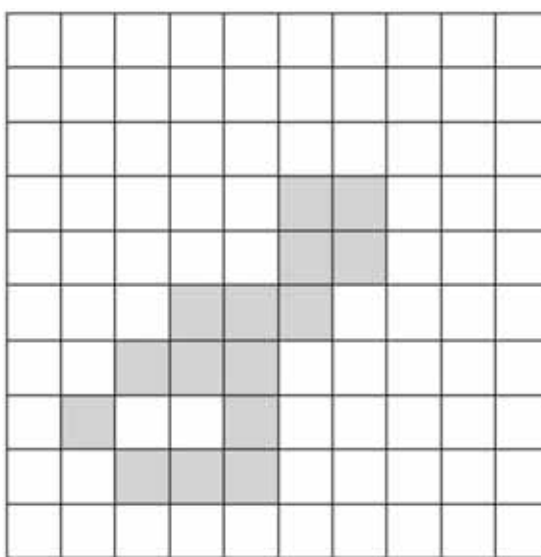
X_1



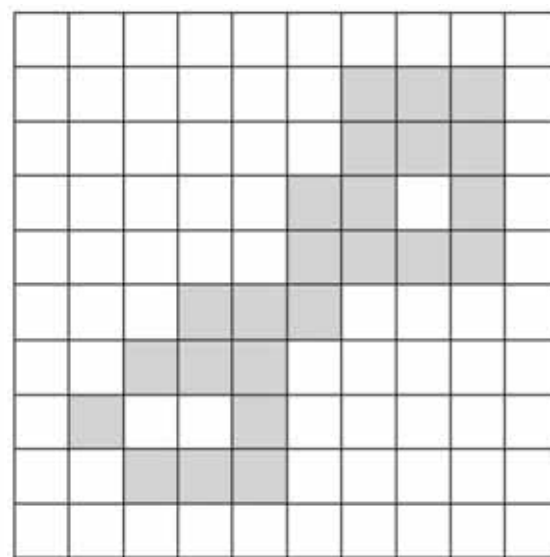
举例



X_2



X_3



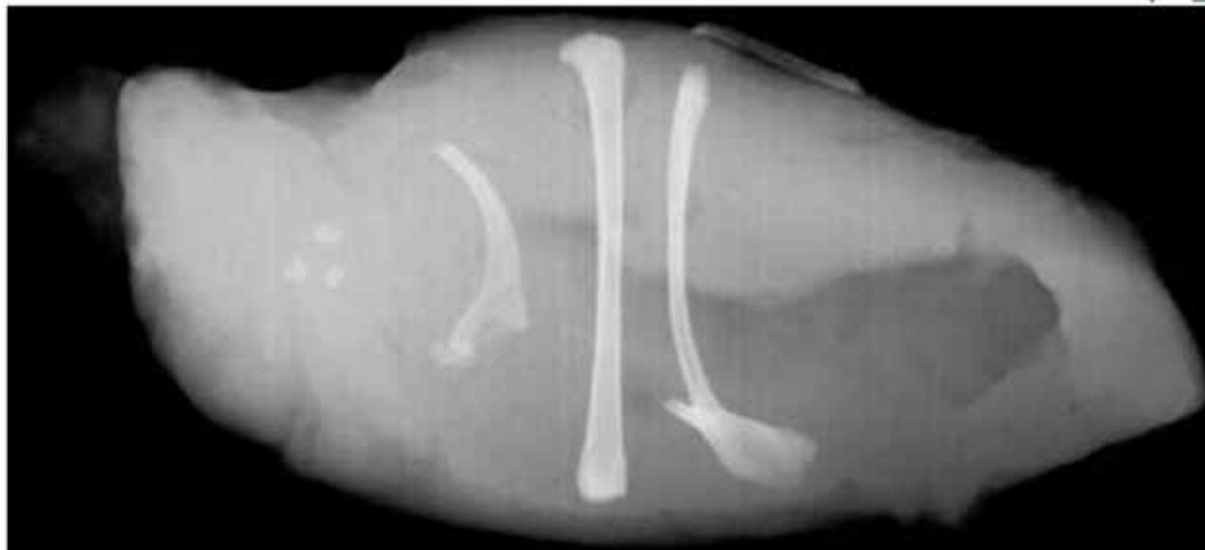
X_6



举例



包含碎骨头的
鸡胸肉

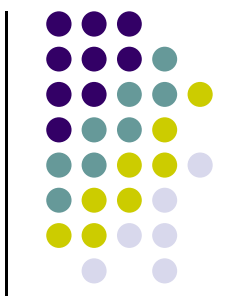


阈值化



举例

4个尺寸较大，
证明有碎骨头



利用 5×5 结构元腐蚀 (去掉小区域)

Connected component	No. of pixels in connected comp
---------------------	---------------------------------

01	11
02	9
03	9
04	39
05	133
06	1
07	1
08	743
09	7
10	11
11	11
12	9
13	9
14	674
15	85

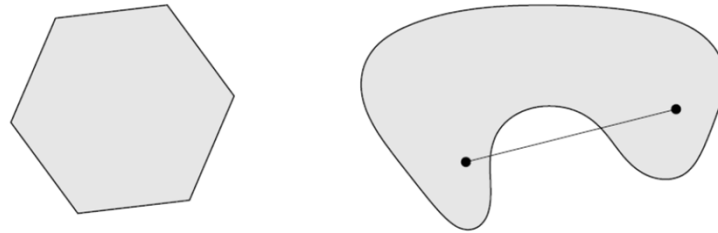
连通分量提取



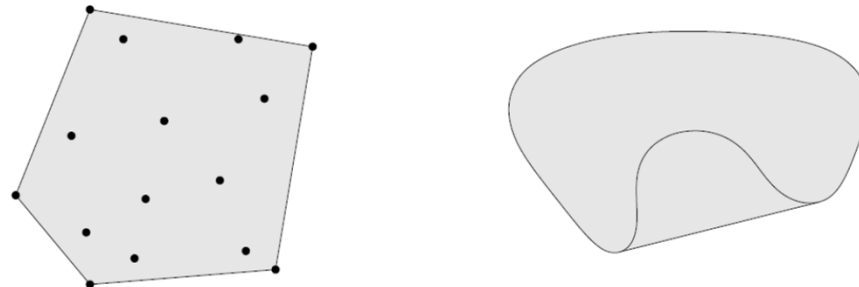


凸包

- 凸集合 (convex set)
 - 集合内任意两点的连线属于该集合



- 集合 S 的凸包 (convex hull) H
 - 包含 S 的最小凸集合



- 凸缺 (convex deficiency) : $H - S$

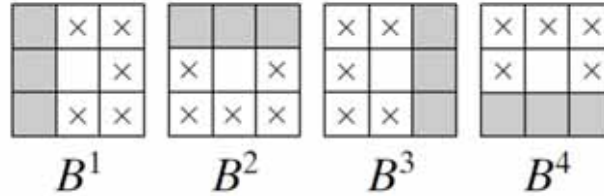


构建凸包算法

相差90°



- 四个结构元



- 黑色表示1
- 白色表示0，×表示任意值

⊗不用考虑外围背景

- 按照下面的公式更新

$$X_k^i = (X_{k-1}^i \otimes B^i) \cup A \quad i = 1, 2, 3, 4 \quad \text{and} \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

- 其中 $X_0^i = A$
- 重复上述公式，直到 $X_k^i = X_{k-1}^i$

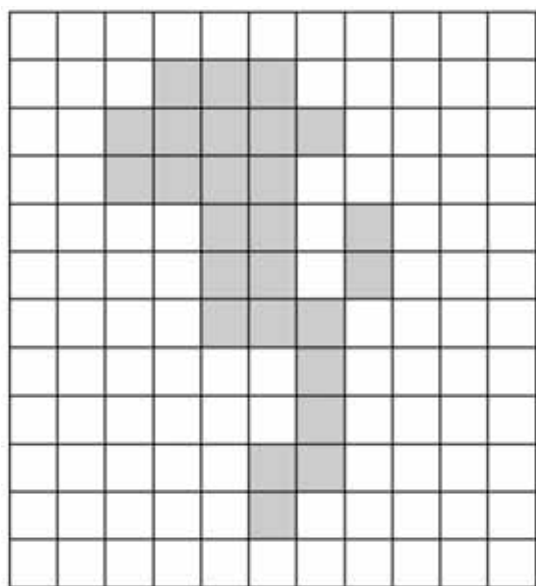
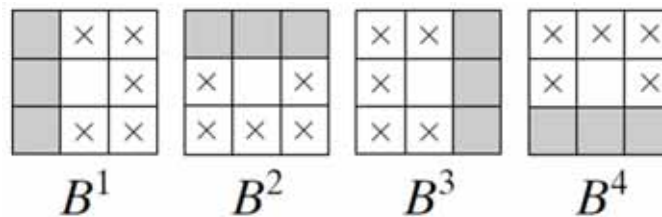
- 集合A的凸包

- 其中 $D^i = X_k^i$

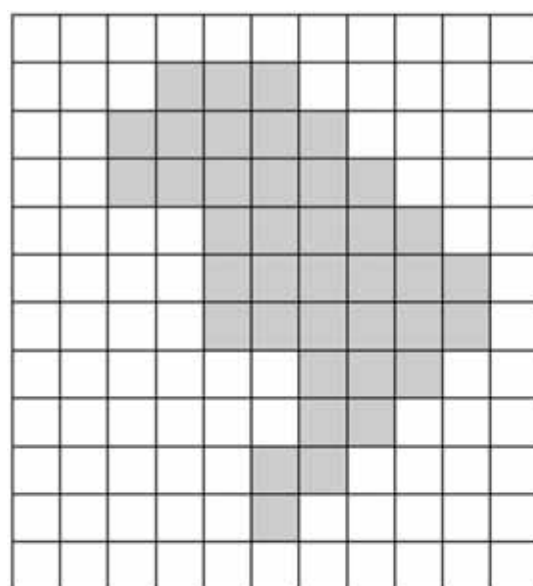
$$C(A) = \bigcup_{i=1}^4 D^i$$



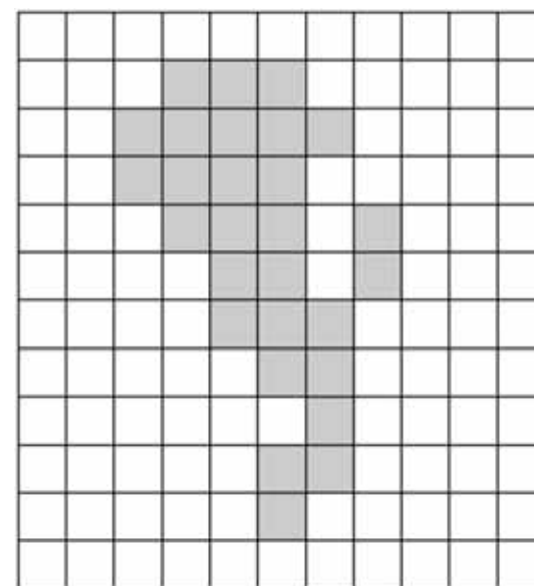
举例



$X_0^1 = A$



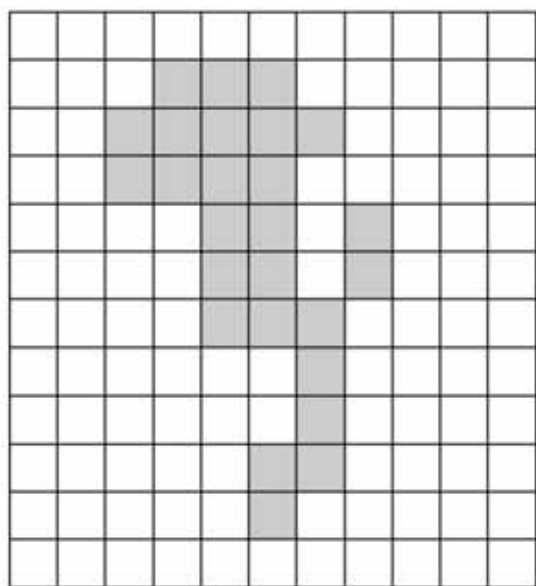
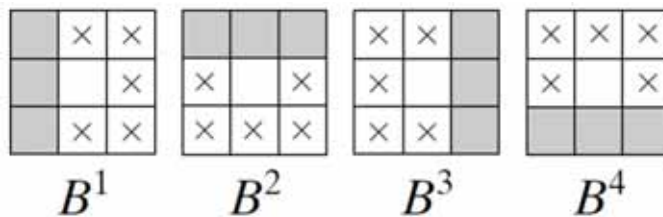
X_4^1



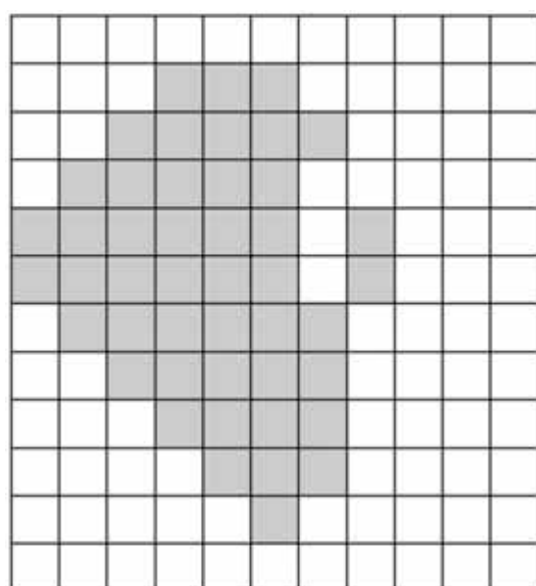
X_2^2



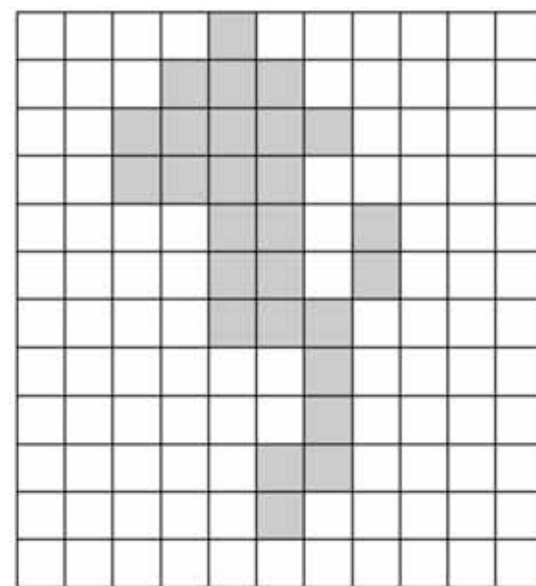
举例



$X_0^1 = A$



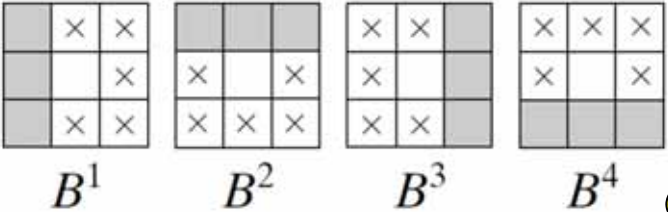
X_8^3



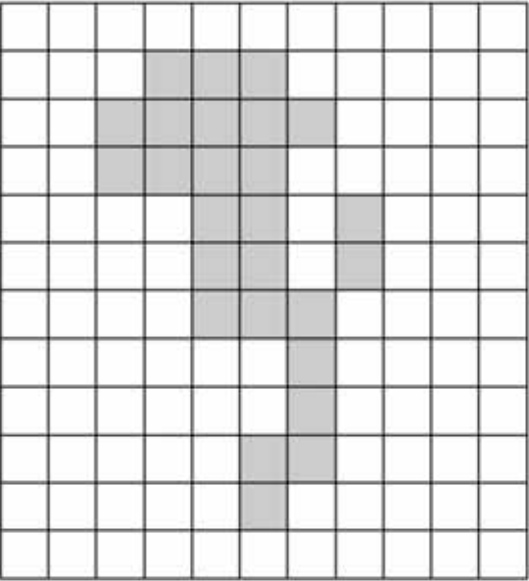
X_2^4



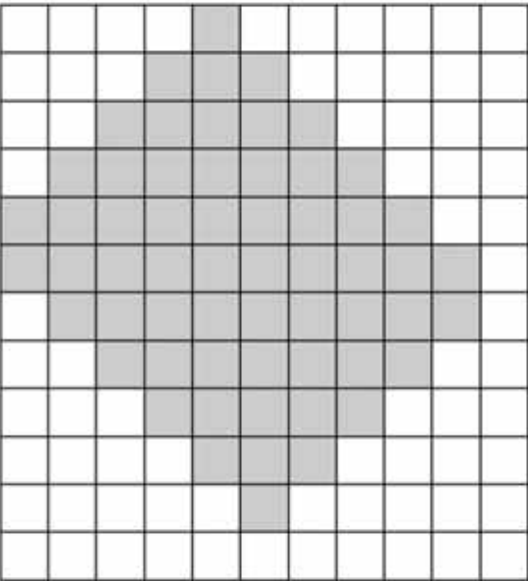
举例



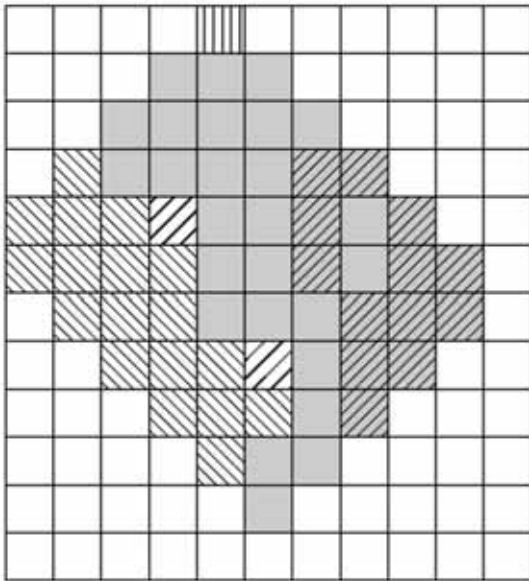
不是最小的凸集合



$X_0^1 = A$



$C(A)$



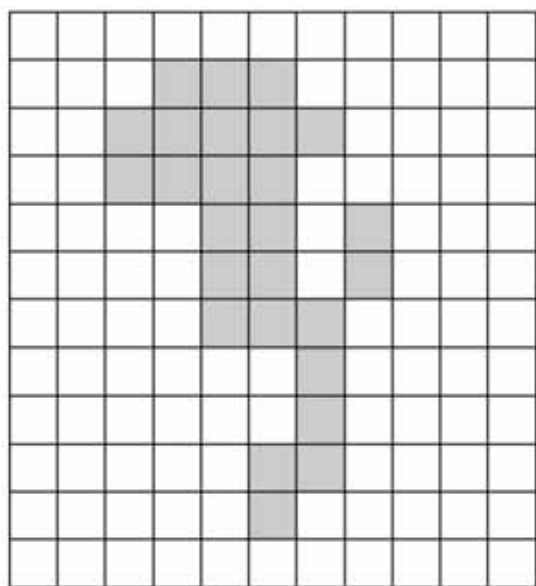
-  B^1
-  B^2
-  B^3
-  B^4



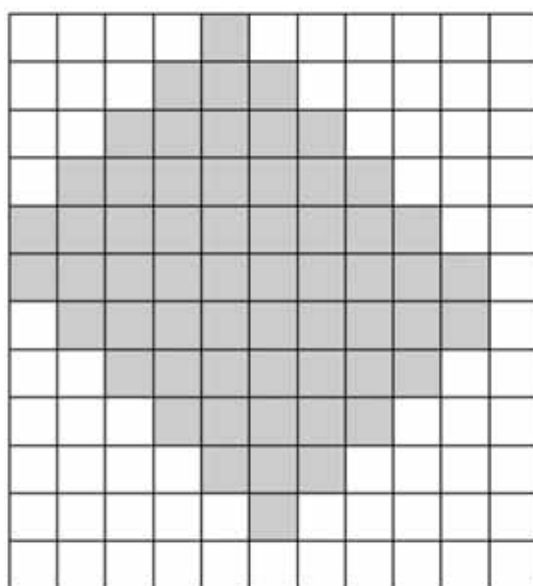
举例



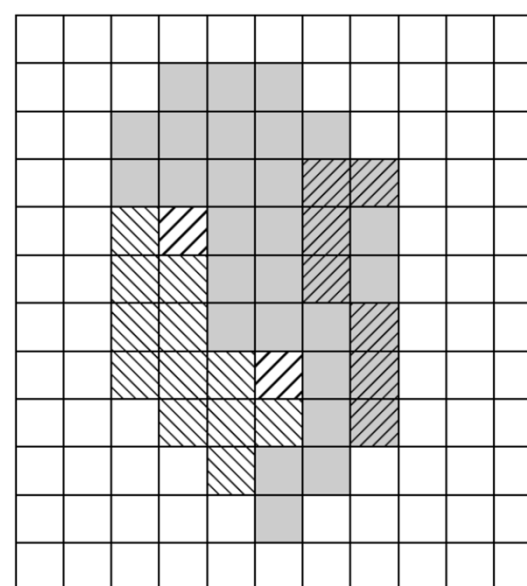
- 不能超过原图像的垂直和水平范围



A



$C(A)$



- 还可以添加更复杂的约束



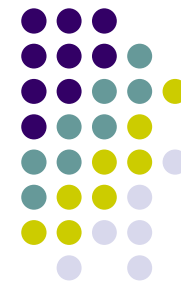
提纲



- 预备知识
- 腐蚀和膨胀
- 开操作和闭操作
- 击中或击不中变换
- **基本形态学算法**
 - 边界提取、孔洞填充
 - 连通分量提取、凸包
 - **细化、粗化**
 - 骨架、裁剪



细化



- 结构元 B 对集合 A 的细化 (thinning)

$$A \otimes B = A - (A \circledast B) = A \cap (A \circledast B)^c$$

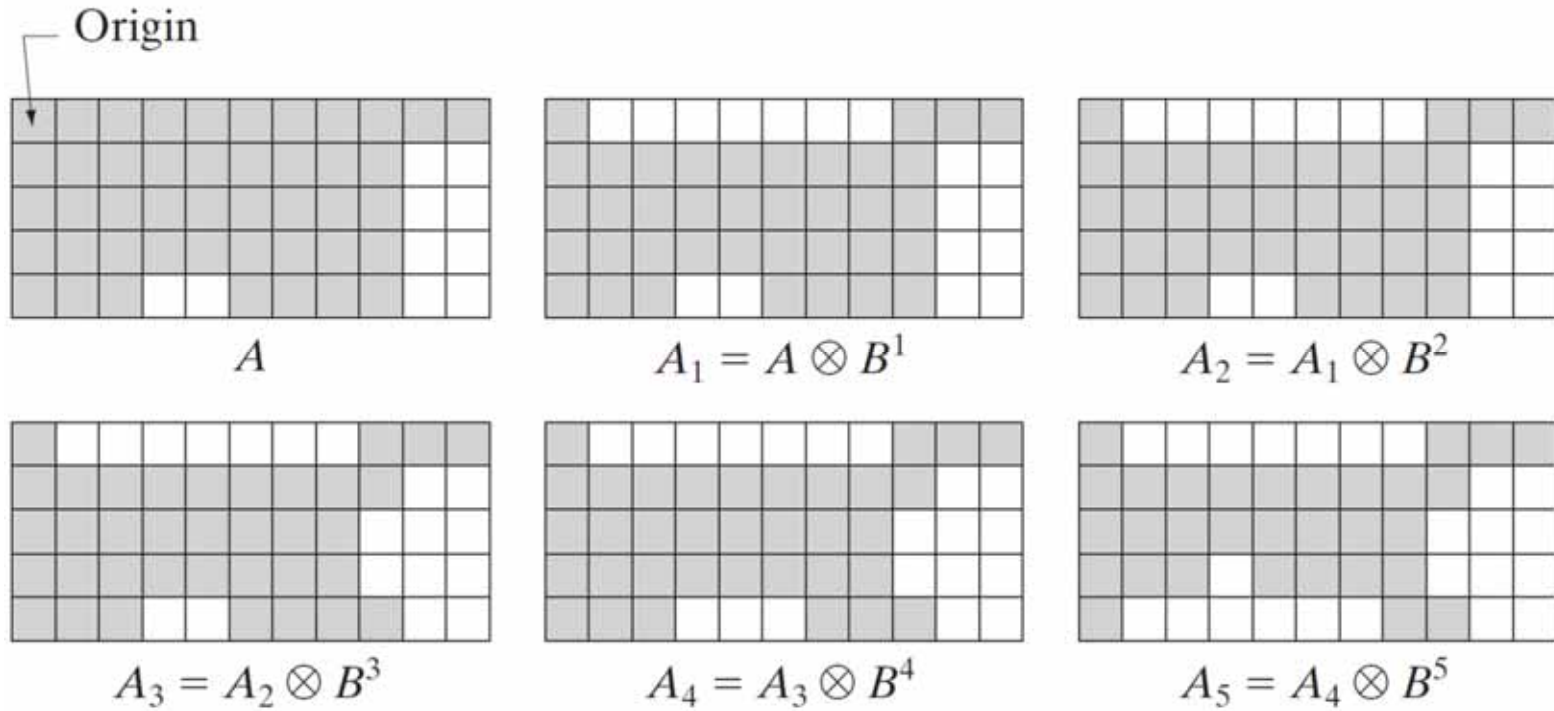
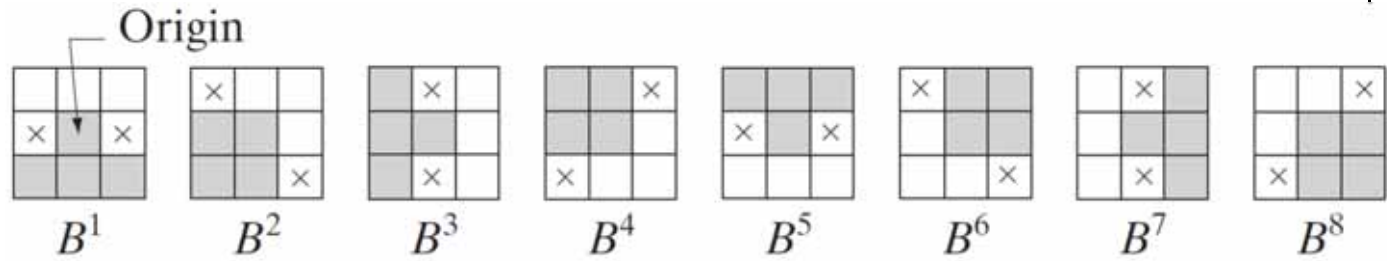
- \circledast 不用考虑外围背景
- 与边界提取很类似
- 结构元序列 $\{B\} = \{B^1, B^2, \dots, B^n\}$ 对集合 A 的细化

$$A \otimes \{B\} = (((\dots((A \otimes B^1) \otimes B^2) \dots) \otimes B^n)$$

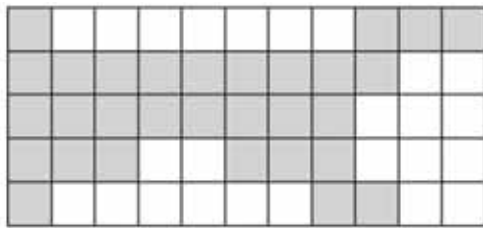
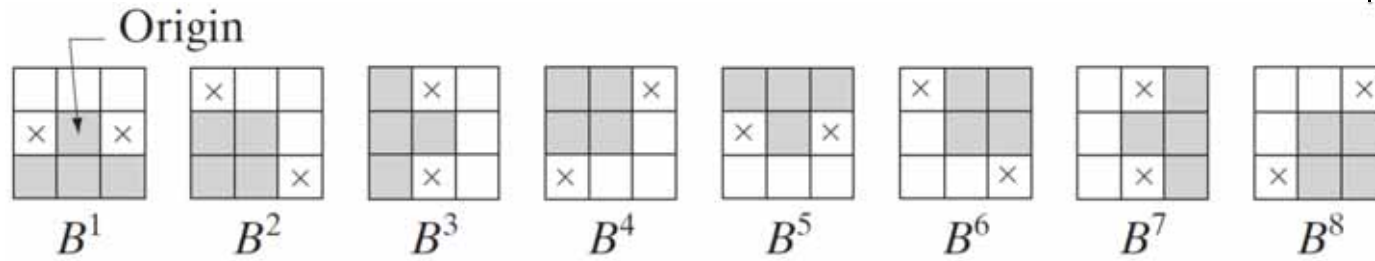
- B^i 是 B^{i-1} 的旋转版本
- 重复上述过程，直至结果不发生变化



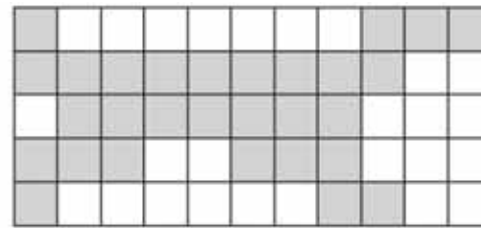
举例



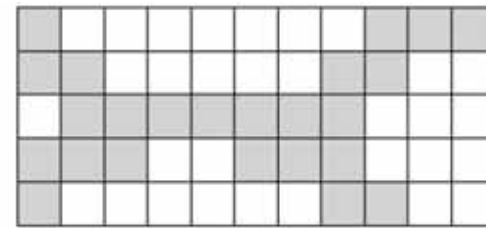
举例



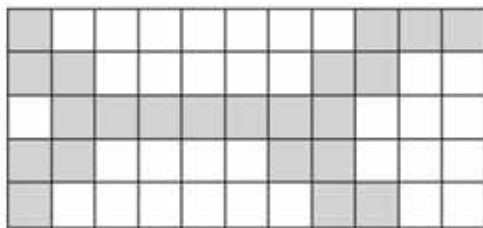
$$A_6 = A_5 \otimes B^6$$



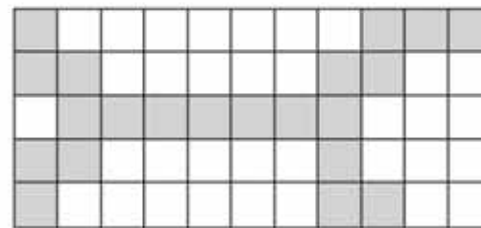
$$A_8 = A_6 \otimes B^{7,8}$$



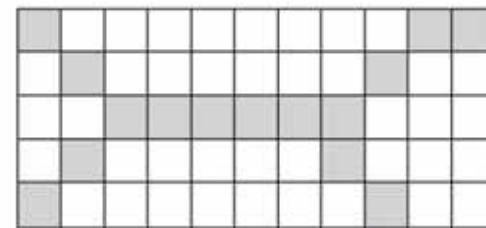
$$A_{8,4} = A_8 \otimes B^{1,2,3,4}$$



$$A_{8,5} = A_{8,4} \otimes B^5$$



$A_{8,6} = A_{8,5} \otimes B^6$
No more changes after this.



$A_{8,6}$ converted to
 m -connectivity.



粗化



- 结构元 B 对集合 A 的粗化 (thickening)

$$A \odot B = A \cup (A * B)$$

- $*$ 不用考虑外围背景
- 结构元和细化的相反
- 结构元序列 $\{B\} = \{B^1, B^2, \dots, B^n\}$ 对集合 A 的粗化

$$A \odot \{B\} = (((\dots ((A \odot B^1) \odot B^2) \dots)) \odot B^n)$$

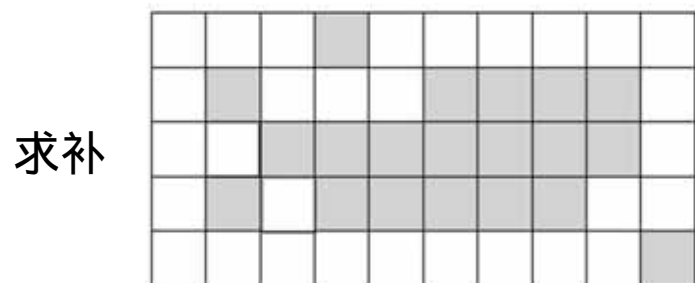
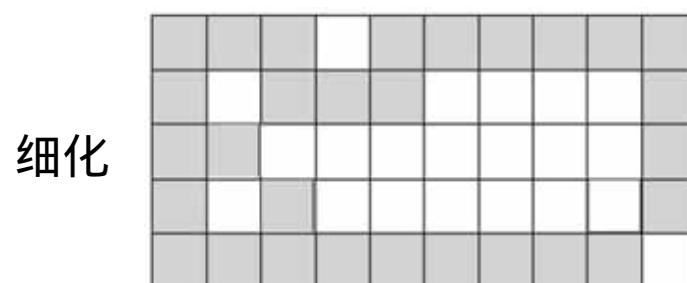
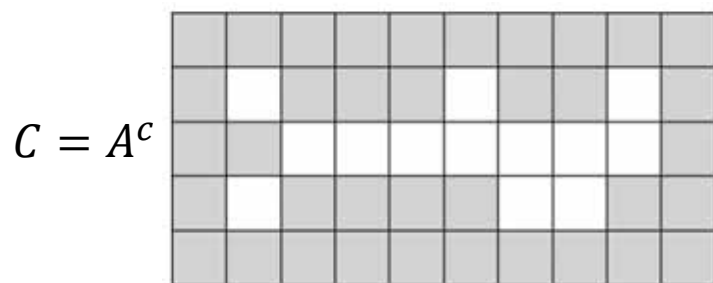
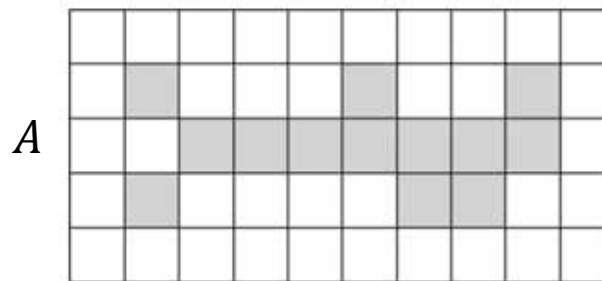
- B^i 是 B^{i-1} 的旋转版本
- 重复上述过程，直至结果不发生变化



粗化算法



1. 计算集合 A 的补集 C
2. 细化 C
3. 计算上述结果的补集



存在孤立点

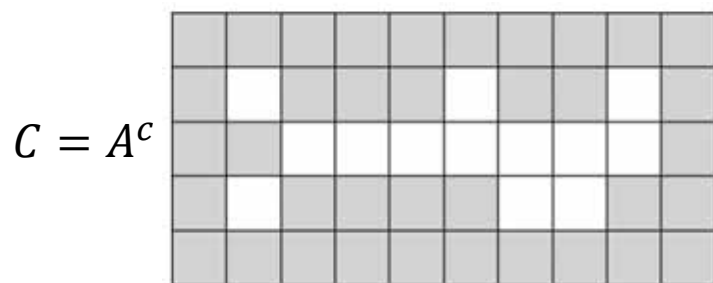
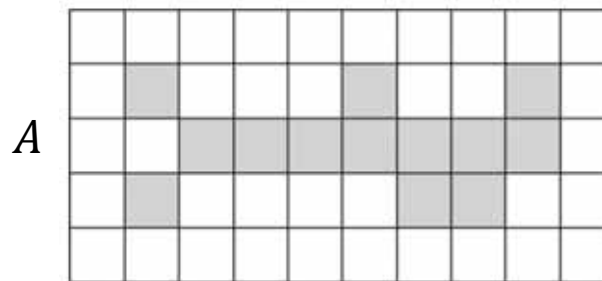
形成了一个边界



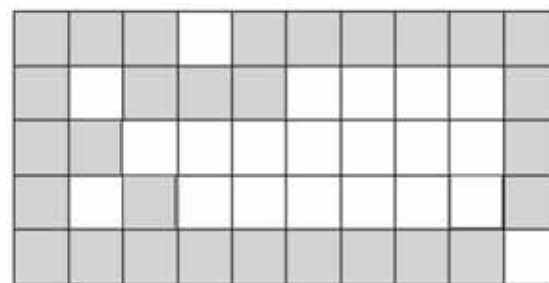


粗化算法

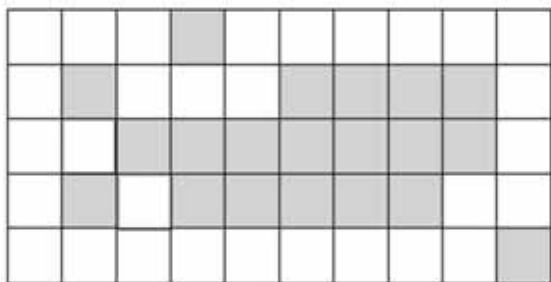
1. 计算集合 A 的补集 C
2. 细化 C
3. 计算上述结果的补集



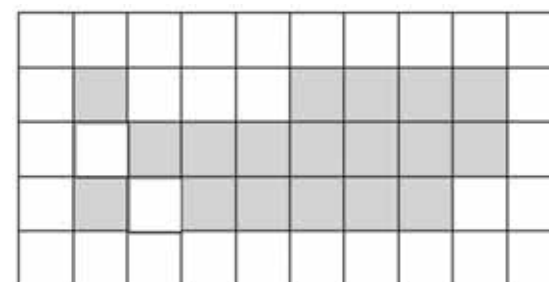
细化



求补



去掉
孤立点



提纲

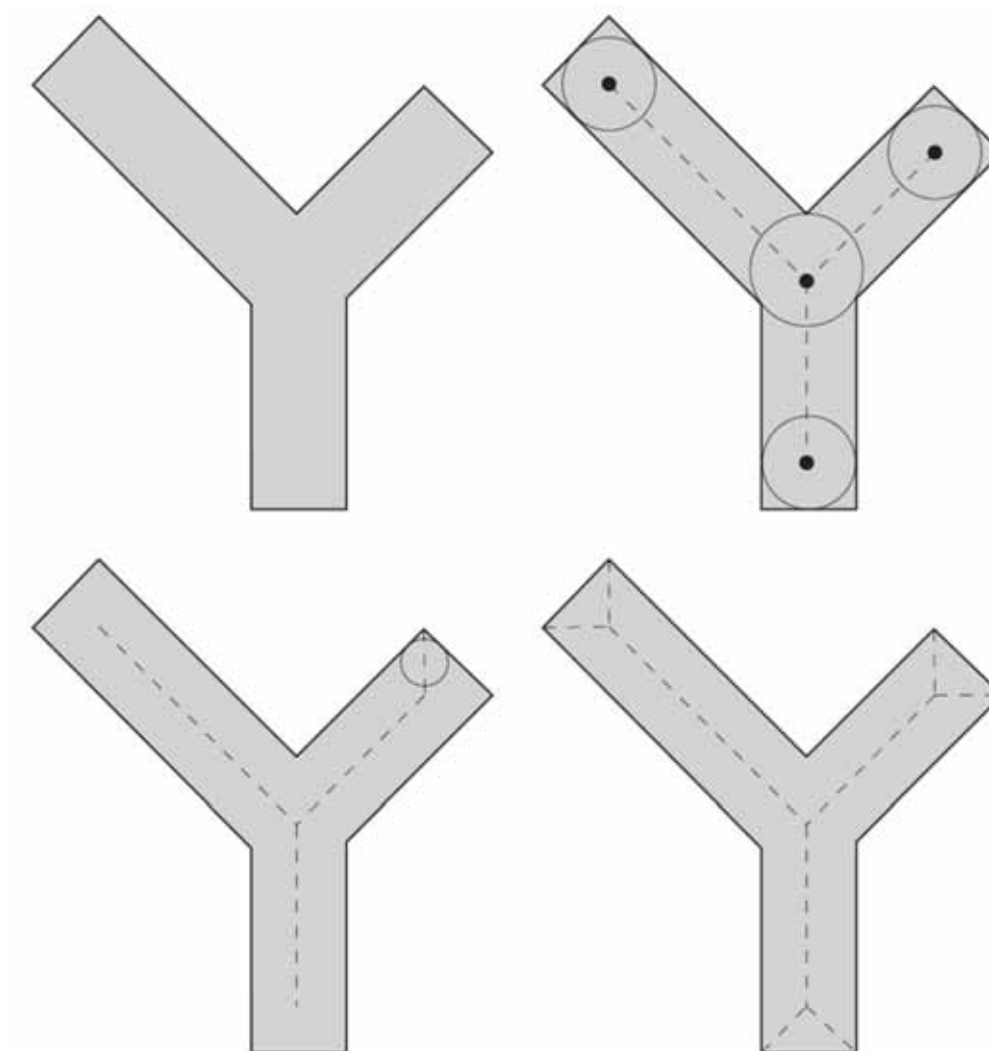


- 预备知识
- 腐蚀和膨胀
- 开操作和闭操作
- 击中或击不中变换
- **基本形态学算法**
 - 边界提取、孔洞填充
 - 连通分量提取、凸包
 - 细化、粗化
 - **骨架、裁剪**



骨架

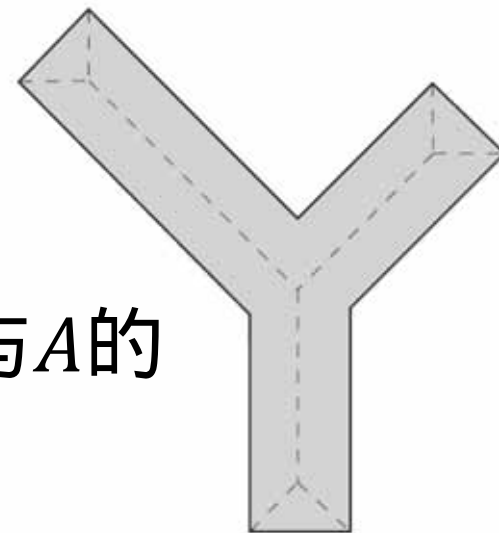
- 举例



骨架



- 集合 A 的骨架 (skeleton) 记为 $S(A)$
 1. 如果 $z \in S(A)$, 并且 $(D)_z$ 是 A 内以 z 为中心的最大的圆盘 , 则不存在包含 $(D)_z$ 且位于 A 内的更大的圆盘。
 - $(D)_z$ 被称为最大圆盘
 2. $(D)_z$ 在两个或多个不同的位置与 A 的边界接触。



骨架



- 数学公式
$$S(A) = \bigcup_{k=0}^K S_k(A)$$

$$S_k(A) = (A \ominus kB) - (A \ominus kB) \circ B$$

- $S_k(A)$ 是骨架子集

- B 是结构元

- $A \ominus kB$ 表示对 A 进行 k 次连续腐蚀

$$(A \ominus kB) = (((\dots((A \ominus B) \ominus B) \ominus \dots) \ominus B)$$

- K 是 A 被腐蚀成空集的最后一次迭代

$$K = \max\{k | (A \ominus kB) \neq \emptyset\}$$



骨架



- 数学公式
$$S(A) = \bigcup_{k=0}^K S_k(A)$$

$$S_k(A) = (A \ominus kB) - (A \ominus kB) \circ B$$

$$(A \ominus kB) = (((\dots((A \ominus B) \ominus B) \ominus \dots)) \ominus B)$$

$$K = \max\{k | (A \ominus kB) \neq \emptyset\}$$

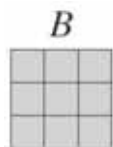
- 重构集合A

$$A = \bigcup_{k=0}^K (S_k(A) \oplus kB)$$

$$(S_k(A) \oplus kB) = (((\dots((S_k(A) \oplus B) \oplus B) \oplus \dots)) \oplus B)$$



举例



k	$A \ominus kB$	$(A \ominus kB) \circ B$	$S_k(A)$	$\bigcup_{k=0}^K S_k(A)$	$S_k(A) \oplus kB$	$\bigcup_{k=0}^K S_k(A) \oplus kB$
0						
1						
2						

骨架粗，
且不连续



裁剪



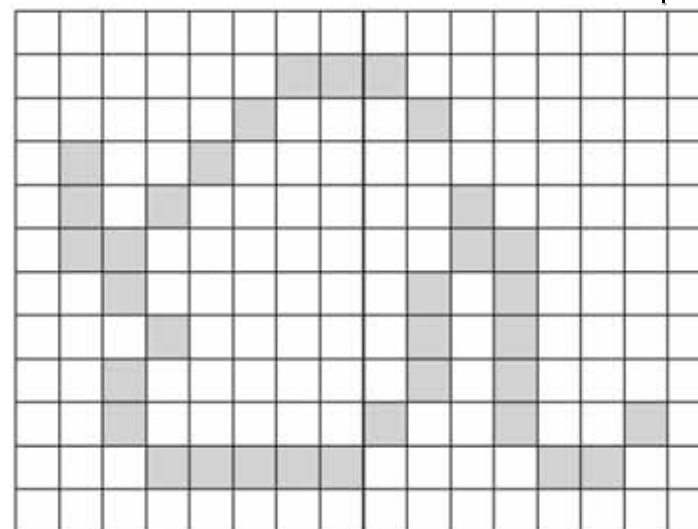
- 裁剪（pruning）的作用
 - 对细化、骨架的补充
 - 上述操作易产生寄生分量，需要后处理去除
- 自动手写体识别
 - 通过需要分析字母的骨架形状
 - 但骨架往往带有许多“毛刺”（寄生分量）
 - “毛刺”是由笔画的不均匀造成
 - 假设寄生分量的长度较短



裁剪

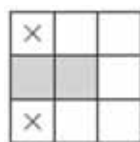


- 字符a的骨架
 - 最左边存在毛刺
 - 通过删除端点去除
 - 删除长度 ≤ 3 的分支

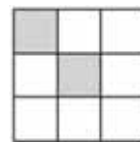


1. 使用检测端点的结构元对集合A细化

$$X_1 = A \otimes \{B\} = ((\dots((A \otimes B^1) \otimes B^2)\dots) \otimes B^n)$$



B^1, B^2, B^3, B^4 (rotated 90°)



B^5, B^6, B^7, B^8 (rotated 90°)



裁剪



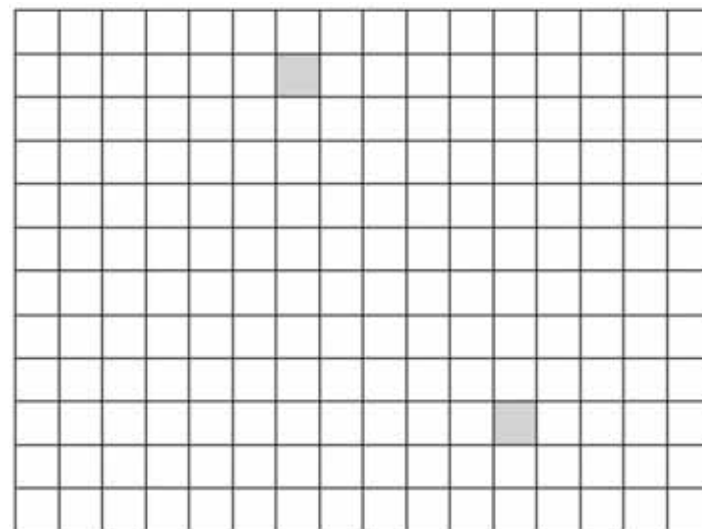
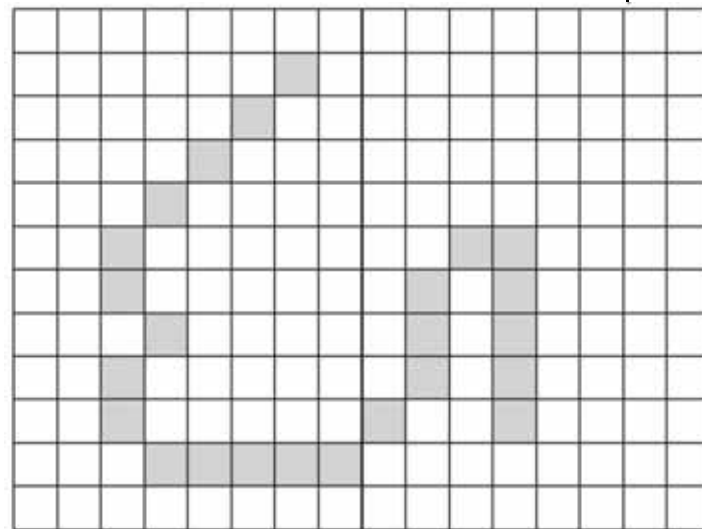
1. 使用检测端点的结构元对集合 A 细化

$$X_1 = A \otimes \{B\}$$

- 细化3次
- 复原形状

2. 计算 X_1 的端点

$$X_2 = \bigcup_{k=1}^8 (X_1 \circledast B^k)$$



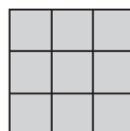
裁剪



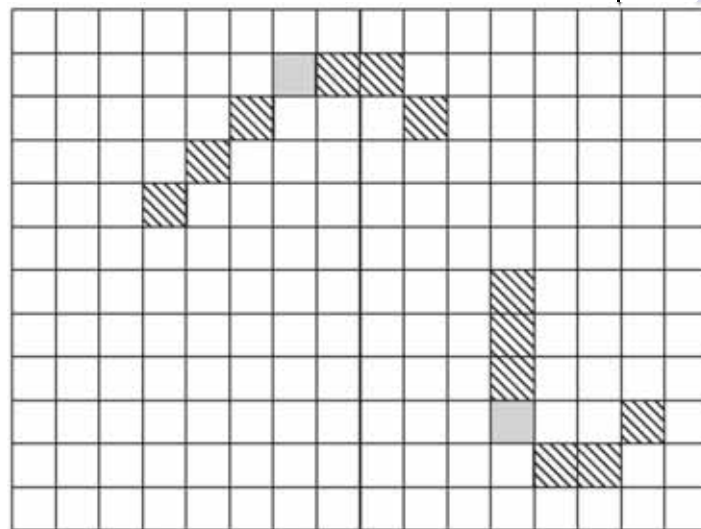
3. 对端点进行膨胀

$$X_3 = (X_2 \oplus H) \cap A$$

- 条件膨胀3次



H



4. 合并结果

$$X_4 = X_1 \cup X_3$$

